

Title	マルチレーザビーム照射法によるレーザクラッディン グ技術開発に関する研究
Author(s)	浅野,孝平
Citation	大阪大学, 2018, 博士論文
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/70760
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka

博士学位論文

マルチレーザビーム照射法による レーザクラッディング技術開発に関する研究

浅 野 孝 平

2018年7月

大阪大学大学院工学研究科 マテリアル生産科学専攻 生産科学コース

目次

第1章 序論	1
1.1 はじめに	1
1. 2 レーザクラッディングの概要および課題	3
1. 3 本研究で使用する材料	8
1. 4 本研究の目的および構成	9
1. 4. 1 本研究の目的	9
1. 4. 2 本論文の構成	10
参考文献(第1章)	12
第2章 金属の精密クラッディングのためのマルチレーザビーム照射法の開発	17
2.1 はじめに	17
2.2 従来型レーザクラッディングにおける飛行粉末の加熱	18
2.3 マルチレーザビーム照射法による材料の加熱	23
2. 4 マルチレーザビーム照射光学系の開発	25
2. 5 実験方法	27
2.5.1 マルチレーザビームヘッドの特性評価	27
2.5.2 マルチレーザビームヘッドによる Stellite 6 皮膜の形成	31
 2.6 実験結果および考察 	33
2. 6. 1 マルチレーザビームヘッドの特性評価結果	33
2. 6. 2 マルチレーザビームヘッドによる Stellite 6 皮膜の形成結果	38
2. 6. 3 マルチレーザビーム照射法における皮膜形成のプロセス	41
2.7 まとめ	47
参考文献(第2章)	48
第3章 青色半導体レーザを用いたクラッディングヘッドの開発と純銅皮膜の形成	50
3.1 はじめに	50
3. 2 青色半導体レーザを用いたクラッディングヘッド	51
3. 3 実験方法	52
3. 3. 1 Blue ヘッドの特性評価	52

3. 3. 2 Blue ヘッドによる純銅皮膜の形成	. 54
3. 4 実験結果および考察	. 56
 4.1 Blue ヘッドの特性評価結果 	. 56
 4.2 Blue ヘッドによる純銅皮膜の形成結果 	. 59
3. 5 まとめ	. 60
参考文献(第3章)	. 61
第4章 レーザクラッディングにおける吸収率が純銅皮膜形成に与える影響	. 63
4. 1 はじめに	. 63
 4.2 使用する材料 	. 63
4. 3 赤外半導体レーザを用いたクラッディングヘッド	. 64
4. 4 実験方法	. 65
4. 4. 1 IR ヘッドの特性評価	. 65
4. 4. 2 Blue および IR ヘッドによる純銅皮膜の形成	. 68
4.4.3 純銅皮膜形成プロセスの高速度観察	. 69
 5 実験結果および考察 	. 70
4.5.1 IR ヘッドの特性評価結果	. 70
4.5.2 Blue および IR ヘッドによる純銅皮膜の形成結果	. 72
4.5.3 純銅皮膜形成プロセスの高速度観察結果	. 83
4.6 まとめ	. 86
参考文献(第4章)	. 87
第5章 結論	. 89
謝辞	. 92
業績目録	. 94

第1章 序論

1. 1 はじめに

産業用部品の使用環境は日々過酷さを増しており、耐摩耗、耐食、耐熱特性などに優れ た特性を持つ部材の要求が高まっている。そのような特性を有する材料は、一般的には高 価かつ入手性に乏しいことが多い。そのため、安価で一般的な素材の一部や表面の特性を 向上させるような表面改質技術、異材付加技術の需要が増加している1-3。従来、表面改質 にはメッキ、溶射、プラズマ紛体肉盛(Plasma Transferred Arc、PTA)溶接などが行わ れてきた 48。メッキや溶射は、比較的広範囲に対して高速に皮膜が形成できる技術である。 一方で、皮膜と母材との接合は機械的または化学的な結合であり、一般的に皮膜と母材間 の接合強度は強くない⁹。PTA 溶接では、タングステン電極と母材との間で発生させたア ークで、皮膜材料(粉末状)と素材(母材)とを溶融し接合すなわち溶接する技術である。 冶金的な接合であることから、皮膜と母材との接合強度が高く緻密な皮膜が形成できる反 面、大きく熱を加えることで母材を溶融させるため、皮膜成分と母材成分が混ざりあう希 釈が大きい、入熱部の硬度が変化したり母材が変形したりする熱影響が大きいといった問 題があった。近年、Fig. 1.1 に示す、入熱制御性や集光性に優れるレーザを熱源に用いる ことで、比較的低入熱、低溶込みで母材上に皮膜を形成するレーザクラッディングが注目 されている¹⁰⁻¹⁴⁾。母材への入熱や溶込みを抑えながらも、PTAと同様に皮膜と母材を溶か しあうことで接合強度の高い冶金的接合による皮膜が形成できる。レーザクラッディング 技術は部品の表面改質のみならず、部品補修 15,16) (Fig.1.2(a)) や 3D プリンティング 17,18) (Fig. 1.2(b)) などにも広く応用される。表面改質や部品補修においては、工具刃先のコ ーティングや金型の微小クラックに対する補修などで、皮膜形成後の仕上げ加工を少なく する(ニアネットシェイプ)ため、必要最小限の皮膜形成が望まれている。また、3D プ リンティングにおいては、一般的には1mm以下の皮膜層を積み上げることで3次元形状 を作り上げる 19ことから、微細な皮膜の形成技術が望まれている。これらのアプリケーシ ョンに対する基盤技術となる、微細な皮膜層を形成する『精密レーザクラッディングª』の

技術開発は、取り組むべき重要な課題である。

^a本論文では、皮膜厚さ1mm以下かつ母材への溶込みが小さい(母材と皮膜との成分の混ざり合い である希釈率が10%以下)の皮膜を形成するレーザクラッディング技術と定義する。



Fig. 1.1 Laser cladding



Fig. 1.2 Applications of laser cladding: (a) repairing, and (b) 3D printing.

1. 2 レーザクラッディングの概要および課題

レーザクラッディング技術の開発の歴史は 1970 年台から始まったと言われている ²⁰⁻²²。 当初は、Fig. 1.3 に示すように、母材の表層に敷き詰めた粉末材料に対してレーザを照射 し、レーザまたは母材を掃引することで、粉末および母材を溶融し皮膜を形成していた(粉 末静置方式)。この方法では、レーザは敷き詰められた粉末を加熱溶融する一方で、粉末に 遮られるので母材を直接加熱しない。母材は粉末からの熱伝導で溶融され、皮膜が形成さ れる。母材に直接レーザが照射されないことから、母材への溶込みが比較的小さい方式で ある。Liu らは、ステンレス鋼 SUS304 上に Co 基合金の Stellite 6 の粉末を敷き詰め、レ ーザ掃引することで皮膜の形成を試み、希釈率bが数パーセントの良質な皮膜が形成できる ことを示している ²³⁾。一方で、本方式では粉末を敷き詰めるプロセスが必要なこと、曲面 への粉末の静置が難しいことが課題であった。



Fig. 1.3 Schematic diagram of laser cladding by pre-placed powder.

^b 希釈率 Dは、母材上に形成される皮膜量 S_c (皮膜厚さまたは断面積) と母材溶込み量 S_s (溶込み 深さまたは断面積) から、次式により簡易的に計算される。

 $D(\%) = 100 \times S_s / (S_c + S_s)$

近年では、Fig. 1.4 に示す、母材にレーザを照射することで生成される溶融池に対し粉 末を供給し、そこで粉末を溶融凝固させることで皮膜を形成する粉末供給方式によるレー ザクラッディングが主流となっている24-27)。粉末供給の方法には、レーザ照射に対し側方 から粉末を供給する『Off-axial 型』(Fig. 1.5(a))と、レーザの周囲からレーザ軸と同軸に 粉末を供給する『Co-axial 型』(Fig. 1.5(b)) がある。Off-axial 型では、皮膜形成方向に 対する粉末供給方向により皮膜の形成結果が異なること(異方性)が指摘されている 26,27)。 現在では皮膜形成方向によって異方性が生じない、同軸に粉末を供給する Co-axial 型のク ラッディング装置が主流となっている。Fig. 1.5(b)では粉末供給は2本のみ図示している が、実際に市販されている装置では、レーザビームを取り囲むように円錐状あるいは複数 本のノズルで粉末を供給し異方性をなくしている 26,27)。いずれの粉末供給方式においても、 前述のとおり、母材表層に溶融池を生成し、そこに粉末を供給することで皮膜を形成する プロセスである^{24,28-30)}。レーザによる入熱によって、皮膜と母材との溶融接合部とその周 辺には、粉末と母材が混ざり合うことで生じる希釈領域や、母材が溶融部により加熱され 母材組織が変化する熱影響領域が形成される。希釈領域や熱影響領域では皮膜や母材の特 性が変化し、本来の材料特性が得られないことがあるため、これらの領域を最小限にする ように、レーザパワーや掃引速度といったプロセスパラメータの最適化が重要となる 31)。



Fig. 1.4 Schematic diagram of laser cladding by powder feeding method.



Fig. 1.5 Schematic diagram of (a) off-axial powder feeding, and (b) co-axial powder feeding.

ここで、粉末供給方式による従来レーザクラッディングについて、過去の報告例をまと めたものを Table 1.1 に示す^{14,28,32-44)}。レーザには CO₂ レーザ、ファイバレーザや半導体 レーザなどの赤外波長帯(Infrared、IR)レーザが用いられている。皮膜材料には、表面 改質目的で一般的に用いられる Co 基合金(Stellite® 6)や、航空宇宙産業でしばしば用 いられる高温環境下においても耐食性や機械強度の減少が少ない Ni 基合金の Inconel®、 そして一般産業向けにステンレス鋼などが扱われている。

いずれも、数 mm のレーザスポット径とキロワットクラスのレーザによるクラッディン グであることが共通している。レーザクラッディングは、局所的な皮膜形成が得意な反面、

Author(s)	Laser source	Laser power	Laser spot diameter	Powder material
G. Abbas et al. ²⁸⁾	CO_2	1.8 kW	4 mm	Stellite 6
R. Colaço et al. $^{\rm 32)}$	CO_2	3 kW	$3.5 \mathrm{~mm}$	Stellite 6
J.M. Yellup ³³⁾	CO_2	3 kW	$4.5~\mathrm{mm}$	Stellite 6
Q. Ming et al. ³⁴⁾	CO_2	$1.65 \ \mathrm{kW}$	4 mm	Ni base alloy
A.S.C.M D'Oliveira et al. ³⁵⁾	CO_2	$2.2 \mathrm{~kW}$	3 mm	Stellite 6
W.C. Lin et al. ³⁶⁾	CO_2	$2.5~\mathrm{kW}$	4.1 mm	Stellite 6
J. Cao et al. ³⁷⁾	CO_2	$2.5~\mathrm{kW}$	3 mm	Inconel 718
J. Tuominen et al. ³⁸⁾	Fiber	$15 \mathrm{kW}$	$5 \mathrm{~mm}$	Inconel 625
V. Ocelík et al. ³⁹⁾	Fiber	1 kW	3 mm	Co base alloy
Shinozaki et al. ¹⁴⁾	Fiber	3 kW	7 mm	SUS309
W. Ya et al. $^{40)}$	Nd:YAG	$2.8~\mathrm{kW}$	4.8 mm	SUS431
G. Xu et al. ⁴¹⁾	Diode	$2.5~\mathrm{kW}$	1 x 2.7 mm	Stellite 6
R. Singh et al. ⁴²⁾	Diode	2 kW	4 mm	Stellite 6
C. Zhong et al. ⁴³⁾	Diode	4 kW	4 mm	Inconel 718
C. Zhong et al. ⁴⁴⁾	Diode	8 kW	9 mm	Inconel 718

Table 1.1 Several studies on laser cladding, arranged by laser sources, laser power, laser spot diameter, and powder material.

広い面積に対する処理が苦手であり、時間あたりに形成できる皮膜量は PTA 溶接により形成される皮膜量と比べ 1/8 程度と言われている 45)。そこで、従来は一度に広い面積で皮膜を形成するために大きなビームスポット径かつキロワットクラスの大出力レーザを用いて大きな溶融池を生成し、多量の粉末を溶融池に供給し溶融することで生産性の向上を企図していた。大きな溶融池で粉末を溶融することで問題となるのは、母材と皮膜との成分が混ざり合う希釈が大きくなることである。例えば Stellite 6 の場合、皮膜特性を維持するためには 10%未満の希釈が望ましいとされている 32)。希釈率は脚注 b で述べたように、皮

膜量と溶込み量の和に対する溶込み量の比であらわされる。そのため、従来のような生産 性を重視した厚く大きな皮膜を形成する場合や、皮膜を幾重にも積み重ねるような場合に おいては、母材への溶込みが希釈率に与える影響は小さくなるため無視ができた⁴⁶⁾。しか しながら、厚さの小さい皮膜を形成するような精密クラッディングにおいては、厚さの大 きい皮膜における溶込み量より、許容できる溶込み量は小さくなる。たとえば V. Ocelík らは鋳鉄上に厚さ 0.5 mm 程度 Co 基合金皮膜の形成に成功しているが、母材への溶込み 量も皮膜と同程度の大きさで、希釈率は 50%となる³⁹⁾。したがって、精密クラッディング において希釈率を小さくするためには、溶融池の生成を抑制し母材の溶込み量を最小限に しなければならない。

そこで、溶融池の生成を最小限にし、かつ粉末を効率よく溶融できるレーザクラッディ ング技術が必要となる。粉末の溶融熱源である溶融池の生成を最小限にするためには、飛 行中に粉末を効率よく加熱することが重要となる。本研究では、飛行粉末の加熱の効率化 を企図し、複数本のレーザビームを用いて粉末を加熱する新しいレーザクラッディング技 術『マルチレーザビーム照射法』(第2章で詳述する)を提案する。

従来の粉末供給型レーザクラッディングでは、Fig. 1.5 に示したように、一本のレーザ で粉末および母材を加熱、溶融することで皮膜を形成していた。一本のレーザビームによ り飛行粉末を加熱すると、レーザ加熱範囲(レーザビームスポット)内の粉末到達位置に よって、母材到達時の粉末温度に不均一な分布が生じる(第2章で詳述する)。これは、到 達位置によって粉末とレーザとの相互作用距離が異なるために生じる。到達位置により、 レーザとまったく作用せず加熱されない粉末が存在することから、その粉末を溶融するた めに、溶融熱源となる大きな溶融池の生成が必須であった。

一方、本研究で提案するマルチレーザビーム照射法によるレーザクラッディングでは、 複数本のレーザビームで飛行する粉末を加熱することにより、従来レーザクラッディング 技術で生じていた不均一な温度分布を均一化することができる(第2章で詳述する)。温度 分布の均一化により、従来必要であった大きな溶融池の生成が必要なくなり、溶込みを抑 えた希釈率の低い皮膜形成が期待できる。

7

1.3 本研究で使用する材料

本研究では、母材にステンレス鋼の中でも最も汎用に使用される SUS304 を用いた⁴⁷⁾。 粉末には、第2章では Co 基合金の Stellite 6®を、第3章および第4章では純銅をそれぞ れ用いた。Stellite 6 は表面改質材料として広く一般的に用いられている材料であり、Table 1.1 で示したように、レーザクラッディングの報告例も多い^{28,32-33,35,36,41,42,48-50)}。

純銅は、熱伝導性、電気伝導性に優れる材料である 51)。その優れた特性から、ステンレ ス鋼と銅との異材接合需要も多く 52,53)、また、近年では電気自動車関連部品において、ヒ ートシンクや電極等に純銅の 3D プリンティングの技術開発要求が高まっている。純銅を 扱うレーザ加工プロセスにおいて、赤外波長帯レーザに対する低い吸収率がしばしば問題 とされる 54,55)。金属のレーザに対する吸収は、電磁波であるレーザに対する金属内自由電 子の振る舞いを考えたドルーデモデルにより定性的に示されることが知られている 56-58)。 それによれば、照射するレーザの波長が短いほど、レーザパワーの吸収量(吸収率)は大 きくなる。紫外から近赤外波長帯に対する代表的な金属の吸収率を Fig. 1.659に示す。従 来使用されていたファイバレーザや半導体レーザは波長が 1 μm 付近である。この波長帯 における純銅の吸収率は5%である。一方で、波長が短くなるにしたがい、吸収率が増加 する。特に波長が 500 から 600 nm 付近で吸収率は急激に変化することがわかる。近年、 波長 450 nm 付近で発光する青色半導体レーザ (Blue direct diode laser, Blue DDL) の高 輝度、高出力化の技術開発が世界中で盛んに行われており、材料加工に応用できるレベル までに至っている 60-63)。Fig. 1.6 に示したように、赤外波長帯では 5%であった吸収率が、 青色波長帯(450nm)では 65%ほどに向上する。純銅加工ならびに純銅のレーザクラッデ ィングにおいて、Blue DDL は有効に作用することが期待できる。

8



Fig. 1.6 Light absorptivity of several materials at room temperature $(294K)^{59}$.

1. 4 本研究の目的および構成

1. 4. 1 本研究の目的

本研究では、近年の産業部品に対する高品質な表面改質技術の必要性から、溶射やアー ク溶接等と比べ、緻密かつ低入熱な皮膜形成が可能なレーザクラッディング技術に着目し、 溶融池の生成を必要とする従来型クラッディング技術に対し、より小さな溶融池(溶融層) でも皮膜形成が可能な新しいクラッディング技術である『マルチレーザビーム照射法』を 提案する。従来レーザクラッディングで使用されている赤外波長帯のレーザ(半導体レー ザ(IR DDL)、波長 915 nm)を用いて、マルチレーザビーム照射を実現する光学系およ びレーザクラッディングヘッドを開発し、SUS304 基板上に Co 基合金の Stellite 6 皮膜を 形成し、希釈が小さく微細な皮膜形成が可能なプロセスであることを示す。また、本方式 によるレーザクラッディングにおける皮膜形成プロセスがについて考察し、優位性を示す。

次に、Blue DDL を用いた純銅皮膜の形成を行う。使用する Blue DDL は波長 450 nm、 出力 2 0W であり、マルチレーザビーム照射法を応用し 6 本重畳させることで 100 W クラ スのレーザクラッディングヘッドを開発する。開発したレーザクラッディングヘッドを用 いて、赤外波長帯レーザでは高い反射率のため加工が難しかった純銅のレーザクラッディ ングを行う。また、赤外波長帯レーザを用いて純銅皮膜を形成し、Blue DDL を用いて形 成した純銅の皮膜と比較することで、純銅粉末に対する吸収率の違いが皮膜形成に与える 影響を調査する。

飛行中の粉末加熱に着目し、粉末供給を中心として周囲から複数本のレーザを照射する レーザクラッディング技術の開発は、筆者が初めて試みた。また、Blue DDL を用いた純 銅のレーザクラッディングよる皮膜形成についても、これまでに報告例はない。

1.4.2 本論文の構成

本論文は、結論である第5章を含めて全5章で構成される。Fig. 1.7 に本論文の構成を 示す。

第1章は本章であり、本研究の背景および目的について述べている。

第2章では、従来レーザクラッディング技術では、皮膜形成のためには原理的に溶融池 が必要になることを述べ、マルチレーザビーム照射法の優位性を示す。供給粉末に対し、 軸対称にレーザビームを配置、重畳する光学系を考案し、マルチレーザビーム照射法によ るレーザクラッディングヘッドを開発する。飛行粉末を均等に加熱することにより、母材 上に生成する溶融池を最小限にできる可能性を示す。本方式を用いたクラッディングヘッ ドにより、SUS304 基板上に Stellite 6 皮膜を形成する。形成した皮膜から、本方式にお ける成膜プロセスについて考察を行う。

第3章では、第2章で考案したマルチビーム照射法を応用し、1本あたり出力20Wの Blue DDLを6本重畳し、100Wクラスのレーザクラッディングヘッドを開発する。赤外 波長帯レーザでは加工が難しかった純銅のレーザクラッディングについて、吸収率が高い 青色波長帯のレーザを使い、SUS304基板上に純銅皮膜を形成する。

第4章では、Blue DDL と IR DDL を用いた純銅の皮膜形成を行う。より波長の短いレ ーザを使い、粉末に対する吸収率を上げることの有効性について明らかにする。レーザの 吸収率が皮膜形成に与える影響について、皮膜厚さや幅など寸法、希釈率から考察する。 また、皮膜形成プロセスの高速度撮像を実施し、吸収率の違いが純銅皮膜の形成に与える 影響を明らかにする。

第5章は結論であり、本研究で得られた成果を総括する。



• 赤外波長帯レーザと青色波長帯レーザによる純銅の皮膜形成

吸収率の違いが純銅皮膜形成に与える影響の考察(皮膜厚さ,幅,希釈領域)

	\downarrow	
第 5章	結論	

Fig. 1.7 Flowchart of the study.

参考文献(第1章)

- 廣瀬明夫,小谷英毅,小林紘二郎:Ni-Cr-Al-Y 合金レーザクラッディングによる材料 表面の機能化,鉄と鋼,79,1(1992)105-112.
- L. Zhang, D. Sun, H. Yu, H. Li: Characteristics of Fe-based alloy coating produced by plasma cladding process, Materials Science and Engineering A, 457 (2007) 319-324.
- J.M. Amado, M.J. Tobar, J.C. Alvarez, J. Lamas, A. Yáñez: Laser cladding of tungsten carbides (Sperotene®) hardfacing alloys for the mining and mineral industry, Applied Surface Science, 255 (2009) 5553-5556.
- 4) 谷川大地,阿部信行,塚本雅裕,林良彦,山崎裕之,辰巳佳宏,米山三樹夫:レーザ ークラッディングにおけるビームプロファイルが被膜特性に及ぼす影響,レーザ加工 学会誌,21,2(2014)110-115.
- O.A. Leon, M.H. Staia, H.E. Hintermann: Deposition of Ni-P-BN(h) composite autocatalytic coatings, Surface & Coatings Technology, 108 (1998) 461-465.
- 6) A.S. Khanna, S. Kumari, S. Knungo, A. Gasser: Hard coatings based on thermal spray and laser cladding, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 27 (2009) 485-491.
- 7) 黒田聖治,渡邊誠:溶射サーメット(WC-Co)皮膜の組織と特性,高温学会誌,36(2010)
 254-263.
- 8) 加藤哲男,竹内宥公:粉末を用いたプラズマ肉盛溶接法の現状,鉄と鋼,75,1(1989)
 42-49.
- 9) 才田一幸: 材料接合の原理と金属接合技術, 精密工学会誌, 77, 3 (2011) 273-277.
- 10) C.A. Liu, M.J. Humphries, D.W. Mason: Effect of laser-processing parameters on the formation and properties of a satellite hardfacing coating, Thin Solid Films, 107 (1983) 251-257.
- 11) G.J. Bruck: High-power laser beam cladding, Journal of Metals, 39, 2 (1987) 10-13.
- 12) G. Xu, M. Kutsuna, Z. Liu, K. Yamada: Comparison between diode laser and TIG cladding of Co-based alloys on the SUS403 stainless steel, Surface & Coatings Technology, 201 (2006) 1138-1144.
- 13) J.M. Pelletier, F. Oucherif, P. Sallamand, A.B. Vannes: Hadfield steel coatings on

low carbon steel by laser cladding, Materials Science and Engineering A, 202 (1995) 142-147.

- 14) 篠崎賢二,山本元道,岡垣内俊成:レーザ紛体肉盛溶接によるボイラ水壁管の低希釈・ 低変形肉盛,レーザ加工学会誌,21 (2014) 6-13.
- 15) L. Sexton, S. Lavin, G. Byne, A. Kennedy: Laser cladding of aerospace materials, Journal of Materials Processing Technology, 122 (2002) 63-68.
- 16) 日野武久,河野渉,伊藤勝康:ガスタービン翼の補修技術開発,日本ガスタービン学 会誌,40,4(2012)130-134.
- 17) 新野俊樹:金属の付加製造技術の最新動向と期待,型技術,29,2(2014) 18-23.
- 18) 浅野孝平:工作機械へのレーザーメタルデポジッション技術の適用, 光アライアンス,
 7 (2016) 96-108.
- 19) 京極秀樹:積層造形技術の現状と応用展開,スマートプロセス学会誌,3,3 (2014) 148-151.
- 20) D.S. Gnanamuthu: Cladding, U.S. Patent 3952180, April 20, 1976.
- W.M.Stee, C.G.H. Courtney: Hardfacing of Nimonic 75 using 2kW continuous-wave CO₂ laser, Metals Technology, 75 (1980) 232-237.
- 22) G.J. Bruck: High-power laser beam cladding, Journal of Metals, 39, 2 (1987) 10-13.
- 23) C.J. Liu, M.J. Humphries, D.W. Mason: Effect of laser-processing parameters on the formation and properties of a stellite hardfacing coating, Thin Solid Films, 107 (1983) 251-257.
- 24) R. Vilar: Laser cladding, Journal of Laser Applications, 11, 2 (1999) 64-79
- 25) E. Toyserkani, A. Khajepour, S. Corbin: Laser cladding, CRC Press (2005)
- 26) A. Weisheit, G. Backes, R. Stromeyer, A. Gasser, K. Wissenbach, and R. Poprawe: Powder injection: The key to reconditioning and generating components using laser cladding, Proceedings of Materials Week 2001
- 27) U. de Oliveira, V. Ocelík, J.Th.M. De Hosson: Analysis of coaxial laser cladding processing conditions, Surface & Coatings Technology, 197 (2005) 127-136.
- 28) G. Abbas, D.R.F. West: Laser surface cladding of stellite and stellite-SiC composite deposits for enhanced hardness and wear, Wear, 143 (1991) 353-363.
- 29) A. Hirose, K.F. Kobayashi: Formation of hybrid clad layers by laser processing,

ISIJ International, 35, 6 (1995) 757-763.

- 30) D. Bartkowski, A. Młynarczak, A. Piasecki, B. Dudziak, M. Gościański, A. Bartkowska: Microstructure, microhardness and corrosion resistance of Stellite-6 coatings reinforced with WC particles using laser cladding, Optics & Laser Technology, 68 (2015) 191-201.
- 31) 谷川大地:レーザクラッディングによる低希釈・低熱影響ニッケル基合金皮膜形成, レーザ加工学会誌, 24, 3 (2017) 49-57.
- 32) R. Colaço, T. Carvalho, R. Vilar: Laser cladding of stellite 6 on steel substrates, High Temp. Chem. Process 3 (1994) 21-29.
- 33) J.M. Yellup: Laser cladding using the powder blowing technique, Surface and Coatings Technology, 71 (1995) 121-128.
- 34) Q. Ming, L.C. Lim, Z.D. Chen: Laser cladding of nickel-based hardfacing alloys, Surface & Coatings Technology, 106 (1998) 174-182.
- 35) A.S.C.M. D'Oliveira, P.S.C.P. da Silva, R.M.C. Vilar: Microstructural features of consecutive layers of Stellite 6 deposited by laser cladding, Surface and Coatings Technology, 153 (2002) 203-209.
- 36) W.C. Lin, C. Chen: Characteristics of thin surface layers of cobalt-based alloys deposited by laser cladding, Surface & Coatings Technology, 200 (2006) 4557-4563.
- 37) J. Cao, F. Liu, X. Lin, C. Huang, J. Chen, W. Huang: Effect of overlap rate on recrystallization behaviors of Laser Solid Formed Inconel 718 superalloy, Optics & Laser Technology, 45 (2013) 228-235.
- 38) J. Tuominen, J. Näkki, H. Pajukoski, T. Peltola, P. Vuoristo, M. Kuznetsov, E. Pozdeeva, E. Zemlyakov, G. Turichin: Laser cladding with 15 kW fiber laser, Proceedings of the 13th NOLAMP Conference (2011) 10.13140/RG.2.1.3552.2406.
- 39) V. Ocelík, M. Eekma, I. Hemmati, J.Th.M. De Hosson: Elimination of Start/Stop defects in laser cladding, Surface & Coatings Technology, 206 (2012) 2403-2409.
- 40) W. Ya, A.R.Konuk, R. Aarts, B. Pathiraj, B.H. in't Veld: Spectroscopic monitoring of metallic bonding in laser metal deposition, Journal of Materials Processing Technology, 220 (2015) 276-284.
- 41) 徐国建, 沓名宗春, 山田勝重: 12%Cr 鋼へのステライト 6 合金の TIG 及びレーザ肉盛

に関する研究, 溶接学会論文集, 23, 2 (2005) 286-295.

- 42) R. Singh, D. Kumar, S.K. Mishra, S.K. Tiwari: Laser cladding of Stellite 6 on stainless steel to enhance solid particle erosion and cavitation resistance, Surface & Coatings Technology, 251 (2014) 87-97.
- 43) C. Zhong, T. Biermann, A. Gasser, R. Poprawe: Experimental study of effects of main process parameters on porosity, track geometry, deposition rate, and powder efficiency for high deposition rate laser metal deposition, Journal of Laser Applications, 27, 4 (2015) 042003-1-042003-8.
- 44) C. Zhong, A. Gasser, J. Kittel, T. Schopphove, N. Pirch, J. Fu, R. Poprawe: Study of process window development for high deposition-rate laser material deposition by using mixed processing parameters, Journal of Laser Applications, 27, 3 (2015) 032008-1-032008-7.
- 45) B.C. Oberländer, E. Lugscheider: Comparison of properties of coatings produced by laser cladding and conventional methods, Materials and Science and Technology, 8 (1992) 657-665.
- 46) E. Abouda, M. Dal, P. Aubry, T.N. Tarfa, I. Demirci, C. Gorny, T. Malot: Effect of laser cladding parameters on the microstructure and properties of high chromium hardfacing alloys, Physics Procedia, 83 (2016) 684-696.
- 47) 中尾政之,畑村洋太郎:生産の技術,養賢堂発行 (2002) pp62.
- 48) 廣瀬明夫,河野渉,野村大吉,小林紘二郎:粉末送給法を用いたレーザクラッディン グによる耐摩耗皮膜の形成,鉄と鋼,78,10(1992)1585-1592.
- 49) A.Kusmoko, H. Li: Measuring dilution and wear for Stellite 6 deposited on P22 steel substrate by laser cladding, Int. J. Applied Science and Mathematics, 3, 1 (2016) 2394-2894.
- 50) 杉山憲一,川村聡,長坂浩志,屋代利明,近藤鉄也:耐食・耐摩耗性を備えた肉盛り 材料の開発,電気製鋼,75,4(2004)269-276.
- 51) 仲田進一:銅のおはなし、日本規格協会 (2010)
- 52) S. Chen, J. Huang, J. Xia, X. Zhao, S. Lin: Influence of processing parameters on the characteristics of stainless steel/copper laser welding, Journal of Materials Processing Technology, 222 (2015) 43-51.

- 53) C. Yao, B. Xu, X. Zhang, J. Huang, J. Fu, Y. Wu: Interface microstructure and mechanical properties of laser welding copper-steel dissimilar joint Optics and Lasers in Engineering, 47 (2009) 807-814.
- 54) P.A. Lykov, E.V. Safonov, A.M. Akhmedianov: Selective laser meltiong of copper, Materials Science Forum, 843 (2016) 284-288.
- 55) A. Popovich, V. Sufiiarov, I. Polozov, E. Borisov, A. Masaylo, A. Orlov: Microstructure and mechanical properties of additive manufactured copper alloy, Materials Letters, 179 (2016) 38-41.
- 56) 大津元一,田所利康:先端光技術シリーズ1 光学入門-光の性質を知ろう-,朝倉 書店 (2008)
- 57) 斎木敏治, 戸田泰則:先端光技術シリーズ2 光物性入門 物質の性質を知ろう , 朝倉書店 (2010)
- 58) アシュクロフト・マーミン:固体物理学の基礎(上・I),物理学叢本
- 59) E.W. Spisz, A.J. Weigand, R.L. Bowman, J.R. Jack: Solar absorptances and spectral reflectances of 12 metals for temperatures ranging from 300 to 500 K, NASA TN D-5353 (1969)
- 60) Shimadzu Corporation: Expanded Product Line of Short-Wavelength Lasers for Materials Processing and Measuring Applications -High-Brightness Blue Direct Diode Laser Also Released to Provide New Techniques for Microfabrication-. <u>https://www.shimadzu.com/about/pressrelease/5iqj1d0000020jc6.html</u>, 2014 [accessed 12 March 2018]
- 61) H. Wang, Y. Kawahito, R. Yoshida, Y. Nakashima, K. Shiokawa: Development of a high-power blue laser (445 nm) for material processing, Optics letters, 42, 12 (2017) 2251-2254.
- 62) M. Finuf, S. Ream, B. Gray, J.M. Pelaprat, M. Zediker, R. Fritz: Stable conduction and keyhole welding of copper with 275 watt blue laser, in Proceedings of Lasers in Manufacturing Conference, 2017.
- 63) M.A. Ruetering, C. Ullmann, M. Weinbach: Latest diode laser technology and its industrial applications, in Proceedings of The 3rd Smart Laser Processing Conference, 2018.

第2章 金属の精密クラッディングのためのマルチレーザビーム照射法の開発

2.1 はじめに

レーザクラッディングは、溶射やアーク溶接などと比べ低入熱かつ冶金的接合力に優れ た皮膜層を得られる方法として、表面改質、部品補修、3D プリンティングといった産業 で注目されている¹⁻⁴⁾。粉末を用いたレーザクラッディングの模式図を Fig. 2.1 に示す³⁾。 1 本のレーザビームに対し、1 方向または複数の方向から粉末を供給し、レーザ照射によ り粉末および母材を溶融・接合する技術である。レーザは飛行する粉末を加熱溶融する。 同時に粉末流を透過したレーザが母材を加熱し表層に溶融部(溶融層)を生成する。溶融 層に飛行粉末が到達し、溶融接合(溶接)が生じることで皮膜が形成されるプロセスであ る。皮膜と母材との溶接部およびその周辺には、粉末および母材が溶け合うことによって 生じる希釈領域と、母材が溶融部によって加熱されることで母材組織に変化が起こる熱影 響領域がそれぞれ形成される。希釈領域や熱影響領域では皮膜や母材の特性が変化し、本 来の材料特性が得られないことがあるため、これらの領域を最小限にするよう、レーザパ ワーや掃引速度といったプロセスパラメータの最適化が重要となる⁴⁰。近年、工具刃先強 化コーティングや金型の微小クラック補修など、局所的かつ微細(厚さ1mm以下、希釈 領域 100 µm 以下)な皮膜を形成するクラッディング(精密クラッディング)の需要が増 加している。



Fig. 2.1 Schematic diagram of laser cladding.

精密クラッディングでは、希釈を小さくするために溶融層の大きさを可能な限り小さく する必要がある。1本のレーザビームを使った従来のレーザクラッディング法では、レー ザによって加熱されずに室温のまま母材に到達する飛行粉末が存在する(詳細は2.2節 に記す)。つまり、従来法では、飛行粉末の母材到達時の温度がレーザ集光スポット内の場 所によって異なるので、母材上のレーザ集光スポット内において皮膜形成条件を満たさな い場所が存在することになる。レーザスポット内に到達するすべての飛行粉末について皮 腹を形成させるためには、母材表層に十分な深さを持った溶融層(溶融池)が必要となる。 溶融池は熱源であるので、レーザによって加熱されなかった飛行粉末でも溶融池に突入す ることで溶融すると考えられる。本研究では、精密クラッディングには溶融層の深さを可 能な限り小さくすることが必須と考えている。そのためには、溶融池(深さが大きい溶融 層)を必要とする要因であったレーザ集光スポット内における空間的な飛行粉末の温度分 布を、均一にすることが重要である。

そこで本章では、空間的に均一な飛行粉末の温度分布を実現するための新しいレーザ照 射法『マルチレーザビーム照射法』を考案した(詳細は2.3節に記す)。本照射法では、 一つの粉末流に対し、複数本のレーザビームを周囲から照射することで、レーザ集光スポ ット内に到達する飛行粉末を、レーザによって均一に加熱することが可能となり、空間的 に均一な温度分布を実現できる。本照射法によって SUS304 基板に対し膜厚 1 mm 以下の Co 基合金(Stellite 6)の皮膜形成を試みた。

2.2 従来型レーザクラッディングにおける飛行粉末の加熱

従来の粉末供給型レーザクラッディングにおける飛行粉末の加熱について検討する。従 来のレーザクラッディング法における粉末供給ならびにレーザ照射配置の模式図を Fig. 2.2(a)に示す。XY 平面上に母材を配置し、Z 方向からレーザを照射、X 軸方向からレーザ 集光スポットに粉末を供給し、Y 軸方向にレーザを掃引する。Fig. 2.2(a)に示す観察方向 から見た XZ 平面におけるレーザー、粉末流および母材の配置概略図を Fig. 2.2(b)に示す。 以下の条件のもと飛行粉末温度を示す式を導出する。



Fig. 2.2 Schematic diagram of (a) single laser beam with single powder flow, (b) interaction between powder flow and laser beam, and (c) powder temperature distribution.

- ・粉末は完全な球体で、一定速度で直線飛行し母材へ到達する。
- ・粉末の飛行速度は到達位置によらず一定とする。
- ・照射するレーザの強度分布はスポット径にわたって一定(トップハット)とする。
- ・母材からのレーザ反射やふく射の影響は無視する。

粉末は飛行中にレーザ照射により式(2.1)であらわされる熱量 Qpを受け取る。

$$Q_p = \frac{A_p \pi d_p^2 I t}{4} \tag{2.1}$$

ここで、*A_p、d_p、I、t*はそれぞれ粉末のレーザ吸収率、粉末の直径、レーザパワー密度、 飛行粉末とレーザとの相互作用時間である。*I*は次式で計算される。

$$I = \frac{4P}{\pi d_L^2} \tag{2.2}$$

ここで、*P、d*_Lはそれぞれレーザパワー、レーザスポット径である。*t*は、粉末とレーザとの相互作用距離 *L*と粉末の飛行速度 *v*_pより

$$t = \frac{L}{v_p} \tag{2.3}$$

 Q_p と飛行粉末の温度上昇 ΔT は次式であらわされる。

$$Q_p = m_p c_p \Delta T = \frac{\pi d_p^3 \rho_p}{6} c_p (T_1 - T_0)$$
(2.4)

ここで、*m_p、p_p、c_p、<i>T*₁、*T₀*はそれぞれ粉末の質量、粉末の密度、粉末の比熱、到達 温度、初期温度(室温)を表す。

式(2.1)から式(2.4)より、母材到達時の粉末温度の式(2.5)が得られる。

$$T_1 = \left(\frac{6A_p}{\pi\rho_p c_p}\right) \cdot \left(\frac{P}{\nu_p d_p d_L^2}\right) \cdot L + T_0$$
(2.5)

Fig. 2.2(b)において、粉末の到達位置を Xとすると、L は次式であらわされる。

$$L = \frac{X}{\sin\theta} \quad (0 \le X \le d_L) \tag{2.6}$$

ここで、のはレーザと粉末流との間の角度である。

式(2.6)を式(2.5)に代入すると、Fig. 2.2(b)の照射配置における粉末温度の計算式(7)が得られる。

$$T_1 = \left(\frac{6A_p}{\pi\rho_p c_p}\right) \cdot \left(\frac{P}{\nu_p d_p d_L^2}\right) \cdot \frac{X}{\sin\theta} + T_0$$
(2.7)

式(7)から明らかなように、母材到達時の粉末温度が到達位置 X によって異なり温度分布 が生じることがわかる (Fig. 2.2(c))。そのため、 $X = d_L$ に到達する飛行粉末がレーザ照射 により十分に加熱され溶融したとしても、X = 0に到達する飛行粉末は加熱されない状態

(室温)である。この粉末が母材と溶け合い接合する条件(溶接条件)を満たすためには、 母材上に非加熱粉末を溶融できる十分な熱量を持った溶融池(深さ *D*_mの大きい溶融層) が必要となる。

次に、Fig. 2.3(a)に示す、複数方向から粉末を供給する方式における粉末加熱について 検討する。Fig. 2.3(a)に示す観察方向から見た XZ 平面におけるレーザ、粉末流および母材 の配置概略図を Fig. 2.3(b)に示す。粉末流1 (Powder flow1) に対して反対側から供給さ れる粉末 (粉末流2、Powder flow 2) について、*L* は次式であらわされる。

$$L = \frac{(d_L - X)}{\sin\theta} \quad (0 \le X \le d_L) \tag{2.8}$$

したがって、この場合の粉末加熱温度は式(2.5)より

$$T_1 = \left(\frac{6A_p}{\pi\rho_p c_p}\right) \cdot \left(\frac{P}{\nu_p d_p d_L^2}\right) \cdot \frac{(d_L - X)}{\sin\theta} + T_0$$
(2.9)

すなわち、Fig. 2.3(c)に示すように、反対側から供給される粉末にも温度分布が生じる。 *X* = *d*_Lに到達する飛行粉末が溶接条件を満たしていたとしても、もう一方から非加熱状態 の粉末が同時に到達する。前述のとおり、非加熱の飛行粉末が溶接条件を満たすためには 溶融池が必要である。したがって、両方向から粉末を供給する方式においても、十分な大 きさの溶融池が必要になる。

以上より、従来のレーザクラッディング法では、すべての位置に到達する飛行粉末について溶接条件を満たすためには、深さ *D*_mの大きい溶融池の生成が必要になることがわかる。これは飛行粉末の到達位置により空間的な温度分布が生じるためである。



Fig. 2.3 Schematic diagram of (a) single laser beam with multiple powder flows, (b) interaction between powder flows and laser beam, and (c) powder temperature distribution.

2.3 マルチレーザビーム照射法による材料の加熱

Fig. 2.4(a)に示すように、Z 軸方向から供給される飛行粉末に対しZ 軸対称にレーザビームを配置し、飛行粉末を加熱する場合について検討する。Fig. 2.4(a)に示す観察方向から見た XZ 平面への投影図を Fig. 2.4(b)に示す。Fig. 2.4(b)において、飛行粉末がレーザ照射により得るエネルギ *Q*pは式(2.1)より

$$Q_p = \frac{A_p \pi d_p^2}{4} (I_1 t_1 + I_2 t_2)$$
(2.10)

ここで、*I*₁、*I*₂、*t*₁および *t*₂はそれぞれ、Laser 1 のレーザパワー密度、Laser 2 のレー ザパワー密度、飛行粉末と Laser 1 との相互作用時間および飛行粉末と Laser 2 との相互 作用時間である。

*I*₁、*I*₂、*t*₁および *t*₂はそれぞれ

$$I_1 = \frac{4P_1}{\pi d_L^2}$$
(2.11a)

$$I_2 = \frac{4P_2}{\pi d_L^2}$$
(2.11b)

$$t_1 = \frac{L_1}{v_p} \tag{2.12a}$$

$$t_2 = \frac{L_2}{\nu_p} \tag{2.12b}$$

である。*P*₁、*P*₂、*L*₁および *L*₂はそれぞれ、Laser 1 のレーザパワー、Laser 2 のレーザパワー、飛行粉末と Laser 1 の相互作用距離および飛行粉末と Laser 2 の相互作用距離である。

ここで、 $P_1 = P_2$ かつ $P_1 + P_2 = P$ とした場合、式(2.4)および式(2.10)~式(2.12)より次式 を得る。

$$T_1 = \left(\frac{6A_p}{\pi\rho_p c_p}\right) \cdot \left(\frac{P}{v_p d_p d_L^2}\right) \cdot (L_1 + L_2) + T_0$$
(2.13)

Fig. 2.4(b)において、 L_1+L_2 は

$$L_1 + L_2 = \frac{(d_L - X)}{\tan\theta} + \frac{X}{\tan\theta} = \frac{d_L}{\tan\theta} \quad (0 \le X \le d_L)$$
(2.14)

式(2.14)を式(2.13)に代入することで、本照射配置における粉末温度の式(15)が得られる。



Fig. 2.4 Schematic diagram of (a) multiple laser beams irradiation, (b) interaction between powder flow and laser beams, and (c) powder temperature distribution.

$$T_1 = \left(\frac{6A_p}{\pi\rho_p c_p}\right) \cdot \left(\frac{P}{v_p d_p d_L}\right) \cdot \frac{1}{\tan\theta} + T_0$$
(2.15)

式(2.15)は、本照射配置において、母材に到達する飛行粉末の温度 T₁が飛行粉末の到達 位置 Xによらず一定であることをあらわしている (Fig. 2.4(c))。Fig. 2.2 および Fig. 2.3 に示した従来レーザクラッディング法と異なり、すべての飛行粉末が均等に加熱され空間 的に均一な温度分布が実現する。

2. 4 マルチレーザビーム照射光学系の開発

Fig. 2.5 に本実験で使用した光学系を示す ^{7.8)}。本研究では、1 本あたりの最大出力が 100Wの赤外半導体レーザ(IR DDL)(波長λ=915nm)を4本使用した。それぞれのレ ーザはレーザモジュールから光ファイバで伝送され接続ポートA、B、CおよびDに接続 した。ポートA、BはそれぞれX軸に対して 30°の位置に配置した。飛行粉末の均等加熱 を考慮して、ポートA、Bに対してY軸対象にポートD、Cを配置した。ポートA、Bの 組み合わせをLaser 1、ポートC、Dの組み合わせをLaser 2とした。ポートに接続され たそれぞれのレーザはレンズにてコリメートされ、一枚の集光レンズで集光、重畳される。 集光レンズ中央には粉末を供給するノズルを配置する穴があけられ、そこから別置の粉末 供給装置から供給管を介して粉末が供給される。それぞれのレーザビームと粉末流との角 度*θ*は17°である。以上の光学系を組み込んだレーザクラッディングヘッド(マルチレーザ ビームヘッド)の外観をFig. 2.6 に示す。



Fig. 2.5 Schematic diagram of optics for multiple laser irradiation.



Fig. 2.6 Appearance of multiple laser beams head.

2.5 実験方法

2. 5. 1 マルチレーザビームヘッドの特性評価

2.5.1.1 ビームプロファイル測定

Fig. 2.6 に示したマルチレーザビームヘッドについて、Fig. 2.7 に示す測定光学系を用いて、4 本のレーザビーム重畳点におけるビームプロファイルを測定した。マルチレーザビームヘッドから照射される 4本のビームをコリメートレンズ(焦点距離 f₁=25 mm、レンズ 径 ϕ =25 mm)で平行光にし、集光レンズ(f₂=100 mm、 ϕ =25 mm)により CCD センサへ結像する。途中、2 枚のウェッジ板および ND フィルターを使って減光することで、CCD センサの損傷を防止した。ヘッド中心に位置する粉末供給ノズルから、ヘッド中心を示すガイド光として He-Ne レーザを通し、各コリメートレンズ、集光レンズならびに CCD センサのアライメントを行った。Fig. 2.5 に示したポート A、B、C および D に接続されたたそれぞれの IR DDL について、各ポートに備わっているビーム位置調整機構を使い、4本すべてのレーザビームがガイドレーザ上に集まるように調整した。プロファイル測定光学系の設計上の光学倍率は f₂/f₁ = 4 倍であるが、あらかじめ寸法が明らかな金属メッシュをCCD センサに結像させて倍率の校正を行った。

2. 5. 1. 2 電流·出力特性

IR DDL レーザモジュールに印加する電流に対するヘッドからのレーザ出力特性を測定 した。Fig. 2.8 に示すように、クラッディングヘッドの下部にレーザパワーメータ (Ophir 製 FL1100A-BB-65)を設置し、クラッディングヘッドから出力されるレーザパワーを測 定した。Fig. 2.5 におけるポート A、B に接続されたレーザおよびポート C、D に接続さ れたレーザをそれぞれ一対のレーザ (Laser 1 および Laser 2) とみなし、それぞれの出力 を測定した。ビームの重畳点では、測定器が許容するパワー密度を超える恐れがある。ビ ームを広げパワー密度を下げるために、パワーメータの測定有効径(φ 65 mm)内に収ま るように設置距離 H を調整した。モジュールに印加可能な最大電流を 100%として、負荷 電流の割合を変化させて、レーザパワーメータに接続された表示機 (Ophir 製 Nova II) の表示を読み取り測定した。



Fig. 2.7 Schematic diagram of the beam profile measuring for multiple laser beams.



Fig. 2.8 Setup for measuring laser power.

2.4.1.3 粉末飛行速度の測定

式(2.15)から飛行粉末の温度を計算するために、高速度観測により粉末の飛行速度を測定した。観測系セットアップを Fig.29 に示す。粉末供給装置から搬送ガス(アルゴン)2 L/min、粉末供給量 22 mg/s をマルチレーザビームヘッドに供給し、粉末供給ノズルからから吐出される粉末に対し、メタルハライド光源を設置した。その対面に高速度カメラ (Photron 製 FASTCAM Mini AX200)を設置し、粉末供給ノズル中心に焦点を合わせ、

飛行する粉末の影を撮影した。撮影コマ数は 10,000 frames/s、飛行粉末の像が滲まずか っ撮影に十分な光量が得られるように、シャッタ速度は 1/100,000 s とした。ある時間 to から t_n秒後に粉末が移動した距離を時間平均した値を飛行速度 v_pとした。同じ撮影条件 にて、長さが既知のスケールを撮影し、画像 1 ピクセルあたりの長さを校正した。Fig. 2.10 に示すように、一連の撮像から抜き出したある瞬間を t₀とし (Fig. 2.10(a))、1 フレーム ごとの粉末の移動を t_n秒後まで追尾し (Fig. 2.10(b))、移動量 ΔL とその移動に要した時間 $t_n t_0 = \Delta t$ から次式(2.16)より v_p を算出した。

$$v_p = \frac{\Delta L}{\Delta t} \tag{2.16}$$

撮影した像から任意の粉末20点を抽出し、速度の分布および平均速度を算出した。



Fig. 2.9 Setup for measuring powder flying velocity.



Fig. 2.10 Schematic diagram of measuring flying powder position at (a) t_{0} , and (b) t_{n} .

2. 5. 2 マルチレーザビームヘッドによる Stellite 6 皮膜の形成

Fig. 2.11 に実験セットアップを示す。Fig. 2.6 に示したマルチレーザビームヘッドをY 軸方向に駆動する装置に固定し、4 本のレーザビームが母材表面で重畳するように母材を 配置した。具体的には、母材に微弱なレーザを照射し、赤外波長帯が撮影可能な CCD セ ンサでレーザスポットを観察し、4本が最も集まる位置にヘッドのZ位置を調整した。ヘ ッド下部に、形成した皮膜の酸化を防止するためアルゴンガスを供給するシールドガスノ ズルを設けた。粉末の供給、レーザ照射およびシールドガスの供給は制御装置により同期 制御され、駆動装置により Y 方向ヘヘッドを動かすことにより、皮膜を形成した。皮膜形 成条件を Table. 2.1 に示す。母材および粉末にはそれぞれ SUS304 基板(50 x 50 x t3 表 面 2B 仕上げ)および Co 基合金である Stellite 6 を用いた。使用した Stellite 6 粉末の粒 径分布を Fig. 2.12 に示す。Frequency および Accumulation は、それぞれ頻度および累 積を示す。頻度はその粒径が測定サンプル中に含まれる割合を示し、累積は小径側から頻 度を積算した値である。累積値 50%となる値がメジアン径(D50)である。粉末は 45-250 μmの粒径分布を有し、メジアン径が 81 μm のものを使用した。粉末は、粉末供給装置か ら 2L/min の搬送ガス(アルゴン)によりヘッドまで運搬され、出口径 1mm の粉末供給 ノズルからレーザビーム重畳点に向けて供給される。飛行中の粉末温度を計算するため、 粉末の飛行速度 vpを、粉末供給ノズルから飛行する粉末を高速度撮影することで測定した。 撮影イメージから粉末 20 点を無作為に抽出し、撮影フレームごとの移動距離と移動に要 した時間から飛行速度を算出した。形成した皮膜の外観および断面を、光学顕微鏡を用い て観察を行った。断面は、レーザ掃引方向と垂直に切断、樹脂埋め研磨し、王水(濃塩酸 と濃硝酸を体積比 3:1 で混合)を用いて腐食したのちに観察した。また、希釈率を評価す るため、母材と皮膜の接合境界付近に対してエネルギ分散型 X 線(Energy Dispersive X-ray Spectrometry、EDX) 分析を実施した(Oxford instruments 製 x-act)。

31



Fig. 2.11 Setup for measuring laser power.

Laser spot diameter d_L (mm)	1.4	
Laser power $P(W)$	224	
Laser power intensity (kW/cm ²)	14.6	
Powder feed rate \dot{m}_p (mg/s)		
Scanning speed v_f (mm/s)		
Shielding gas (L/min)	15	

Table 2.1	Ex	perimental	conditions


Fig. 2.12 Particle diameter distribution of Stellite 6 powder.

2.6 実験結果および考察

2. 6. 1 マルチレーザビームヘッドの特性評価結果

2. 6. 1. 1 ビームプロファイル測定結果

Fig. 2.13 にビーム重畳点におけるビームプロファイルを示す。Fig. 2.13(a)は、4本のビ ームの重畳点の XY 平面における強度分布である。Fig. 2.13(a)における強度中心(セント ロイド)を通り、X 軸に平行な線上(X-X)および Y 軸に平行な線上(Y-Y)におけるビ ームプロファイルを、Fig. 2.13(b)および(c)に示す。ピークに対して 13.5%(1/e²)となる 位置をビームスポット径とすると、X 方向では 1436 µm、Y 方向では 1361 µm であった。 X 方向、Y 方向ともに、フラットトップに近い形状であった。レーザスポット径 *d*Lを X 方向および Y 方向の平均値である 1400 µm とした。Table 2.1 で示したレーザパワーの場 合、スポット径から計算されるパワー密度は 14.6 kW/cm²であった。



Fig. 2.13 Laser beam profile at overlapping area: (a) profile image on XY plane, (b) profile on X-X, and (c) profile on Y-Y.

2. 5. 1. 2 電流·出力特性結果

Fig. 2.5 にて示した Laser 1 および Laser 2 それぞれの出力特性を測定した結果を Fig. 2.14 に示す。横軸は、最大電流に対する負荷電流の割合を示す。Laser 1 および Laser 2 の出力は負荷電流に対し線形に推移し、Laser 1 と Laser 2 との出力差は 2~10 W 程度であった。Table 2.1 に示すレーザパワーは、Laser 1 および Laser 2 ともに負荷電流が 48% における値で、ともに 110 W 程度である。その際のお互いの出力差は 6 W であった。使用したパワーメータの測定精度が±3%である 90 ので、測定値 110 W に対して±3 W 程度の誤差が生じることとなる。測定された出力差は、測定器の誤差範囲内だったと考えられる。したがって、Laser 1 および Laser 2 により、飛行粉末は均等に加熱されると考えられる。



Fig. 2.14 Laser power of Laser 1 and Laser 2, and the power difference between Laser 1 and Laser 2.

2.5.1.3 粉末飛行速度の測定結果

Fig.2.15 に高速度撮影した飛行粉末像の一例を示す。飛行する粉末を追跡し、移動距離 ΔL および移動に要した時間 Δt から飛行速度 v_p を算出した。Fig. 2.15 に示す粉末の場合、 v_p はおよそ 8 m/s であった。任意の飛行粉末 20 点について、同様に v_p を算出した結果を Fig. 2.16 に示す。飛行速度には 4 m/s から 12 m/s 程度の分布があり、平均で 8.4 m/s で あった。



Fig. 2.15 High speed imaging of flying powder.



Fig. 2.16 Distribution of powder flying velocity v_p .

2.5.1.4 飛行中の粉末温度の推定

粉末温度を計算するにあたり必要となる Stellite 6 粉末の諸元を Table 2.2¹⁰に示す。な お、マルチレーザビーム照射法において、粉末温度は到達位置 Xによらないことから、任 意の到達位置における粉末温度を計算した。粉末の粒径 d₂をメジアン径の 81 μm とし、 Table 2.1 および Table 2.2 のパラメータを式(2.15)に代入し、粉末吸収率に対する粉末温 度を計算した結果を Fig. 2.17 に示す。ここで、θは Fig. 2.5 に示した 17°とした。Fig. 2.16 に示したように、vpには4m/sから12m/sの分布があり、最も遅く飛行する粉末(vp=4 m/s) および最も速く飛行する粉末 ($v_p = 12 m/s$) について、粉末温度を計算した結果を それぞれ図中AおよびBに示す。vpによってレーザと粉末との相互作用時間は変化し、 式(2.12a)および式(2.12b)より、飛行速度が遅いほどレーザとの相互作用時間は長く なる。そのため、v_p=4 m/s で飛行する粉末の方が、v_p=12 m/s で飛行する粉末よりも加 熱され、温度は高くなる。また、その間の速度(4 m/s < vp < 12 m/s)で飛行する粉末に ついては、A と B に囲われた領域の温度になる。Table 2.2 に示した Stellite 6 の吸収率 *A_p* = 0.47 において、粉末温度の範囲は 164 から 438℃と計算された。仮に粉末がレーザ パワーをすべて吸収($A_p = 1.0$)したとしても、最も飛行速度が遅い($v_p = 4 \text{ m/s}$)場合で 901C、最も飛行速度が速い (v_p = 12 m/s) 場合で 318Cと計算される。したがって、Table 2.1 で示した実験条件において、 vp が 4 m/s から 12 m/s で飛行する粉末は、飛行中に融 点に達することなく母材へ到達することが計算により示された。

Specific heat Cp (J/(g K))	0.421
Density ρ_p (g/mm ³)	0.00838
Melting temperature T_m (°C)	1300
Laser absorptivity A_p	0.47

Table 2.2 Properties of Stellite 6¹⁰⁾エラー! 参照元が見つかりません。.



Fig. 2.17 Calculation of the powder temperature in regard to powder absorptivity at $v_p = 4 - 12$ m/s.

2. 6. 2 マルチレーザビームヘッドによる Stellite 6 皮膜の形成結果

Fig. 2.18 に皮膜の形成結果を示す。Fig. 2.18(a)は SUS304 基板上に形成した皮膜を上 方から観察したものである。途切れることなく、連続的な Stellite 6 皮膜が SUS304 基板 上に形成された。Fig. 2.18(a)における A-A 断面の観察結果を Fig. 2.18(b)に示す。A-A 断 面において、皮膜厚さはおよそ 400 µm であった。皮膜幅は 700 µm と、ビームスポット 径 1399 µm に対しておよそ半分程度であった。レーザスポット中心付近に比べ、外周付近 は SUS304 基板の温度勾配が大きく基板側に熱が逃げるため、加熱、溶融がスポット中心 付近に限定されたためと考えられる。Fig. 2.18(b)に示した接合境界 B 部の EDX 線分析結 果を Fig. 2.19 に示す。接合境界 B 部の拡大像(電子顕微鏡像、キーエンス製 VE-9800) を Fig. 2.19(a)に示す。Fig. 2.18(a)に示す線分 C-C に沿って、SUS304 の主成分である Fe と Stellite 6 の主成分である Co について、成分の遷移を分析した(Fig. 2.19(b))。分析の 結果、粉末と母材とのお互いの成分が混ざり合う希釈領域はおよそ 5 µm であった。皮膜 厚さ 400 µm に対する割合で、希釈率が 1.2%の皮膜が形成された。



Fig. 2.18 Optical images of Stellite 6 film on SUS 304 with multiple laser beams irradiation: (a) appearance (top view), and (b) cross section (section *A*-*A*).



Fig. 2.19 EDX line analysis at the bonding interface: (a) SEM image of analyzed area, and (b) EDX analysis of line C-C.

2. 6. 3 マルチレーザビーム照射法における皮膜形成のプロセス

Fig. 2.17 で示したように、Fig. 2.16 で算出された粉末の飛行速度において、粉末は飛行中に溶融温度まで達することなく母材へ到達することが計算によって明らかとなった。 しかしながら、Fig. 2.18 および Fig. 2.19 に示したとおり、粉末は溶融し母材との接合が 得られている。すなわち、未溶融の粉末が母材に到達した後に溶接条件が満たされたこと を意味する。母材上で粉末が溶融するためには、母材に到達した粉末が跳ね返ることなく 留まらなければならない。Fig. 2.20(a)に示すように、未溶融粉末が、未溶融状態の母材表 面に衝突する場合、粉末は母材表面に留まることなく跳ね返り散逸する。したがって、Fig. 2.20(b)に示すように、飛来する粉末を捕捉するような溶融層が母材表層に形成されていた と考えられる。

ここで、母材への溶融層生成の可能性について検討する。マルチレーザビーム照射法に おけるレーザと飛行粉末との相互作用を Fig. 2.21 に示す。Laser 1 および Laser 2 はそれ ぞれ相互作用距離 $\delta_I(X)$ および $\delta_2(X)$ にわたって粉末流によって吸収、散乱され母材に到達す る。初期レーザパワー P_0 に対して母材へ透過するレーザパワーPは式(2.17)に示す Beer-Lambert law によって推定できる ¹⁰⁻¹⁴。

$$P = P_0 \exp\left\{-\sigma \rho_N \delta(X)\right\}$$
(2.17)

母材へのレーザパワー透過率 Trを Poに対する Pの比とすると

$$T_r = \frac{P}{P_0} = \exp\left\{-\sigma\rho_N\delta(X)\right\}$$
(2.18)

ここで、 σ および ρ_N はそれぞれ、粉末断面積および粉末の数密度(単位体積当たりに含まれる粉末の個数)である。ここで ρ_N を定義するにあたって Fig. 2.22 に示すように、粉末流の中に粉末流直径 D_p と任意の長さ Λ (検査長さ)を持つ任意の体積(検査体積)Vを取り、そこに流入出する粉末について考える。ある瞬間における、Vに含まれる粉末個数を N_p とすると、 ρ_N は式(2.19)であらわされる。

$$\rho_N = \frac{N_p}{V} = \frac{4N_p}{\pi D_p^2 \Lambda}$$
(2.19)

ここで、 D_p は粉末供給ノズル出口径に等しいとする。単位時間あたりに Vに流入出する粉末の個数 N_p は、単位時間当たりの粉末供給量 \dot{m}_p と粉末の質量 m_p から次式(2.20)であらわされる。



Fig. 2.20 Interaction between powder and the substrate, (a) without molten pool, and (b) with molten pool on the substrate surface.



Fig. 2.21 Schematic diagram of the interaction between laser beams and powder



Fig. 2.22 Schematic diagram of the number density in the control volume V.

$$\dot{N}_p = \frac{\dot{m}_p}{m_p} \tag{2.20}$$

速度 vp で飛行する粉末ひとつが Vを通過する時間を tpassとすると

$$t_{pass} = \frac{\Lambda}{v_p}$$
(2.21)

Vに流入出するすべての粉末は一定の速度で飛行し、流入する粉末の個数と流出する粉末の個数は常に等しいとすると、ある瞬間に Vを通過する粉末の個数 N_pは式(2.20)および式(2.21)より、式(2.22)であらわされる。

$$N_p = \dot{N}_p \cdot t_{pass} = \frac{\dot{m}_p}{m_p} \cdot \frac{\Lambda}{v_p}$$
(2.22)

式(2.19)は式(2.22)より

$$\rho_N = \frac{4m_p}{\pi m_p D_p v_p} \tag{2.23}$$

δ1(X)またはδ2(X)は、レーザ照射位置 Xと、レーザと粉末流との角度θであらわされる。

$$\delta_1(X) = \frac{X}{\sin\theta} \quad (0 \le X \le d_L) \tag{2.24a}$$

$$\delta_2(X) = \frac{(d_L - X)}{\sin\theta} \quad (0 \le X \le d_L) \tag{2.24b}$$

飛行するすべての粉末は同じ粒径 $d_p = 81 \ \mu m$ かつ同じ飛行速度 $v_p = 8.4 \ m/s$ で飛行する とし、式(2.18)、(2.23)および(2.24a)、(2.24b)と、Table 2.1 および Table 2.2 に示す条件 より、母材への透過率を計算したものを Fig. 2.23 に示す。Laser 1 および Laser 2 の透過 量は Xによって異なるが、母材へ透過するレーザパワーは 2 つのレーザの合計となるので、 それぞれの透過量の平均値が真の透過量であり、照射したレーザパワーの 98%以上が透過 することが計算された。粉末流により減衰を受ける前のパワー密度は、Table 2.1 より 14.6 kW/cm² であった。透過後は粉末流により 2%減衰され、母材に到達するパワー密度は 14.3 kW/cm² となる。これは、ステンレス鋼に対して熱伝導型溶融が起きうるパワー密度の条 件である 104 ~ 105 W/cm²を満たす ¹⁵⁾。

次に、粉末を供給せずに、Table 2.1 の条件にてシールドガスの供給とレーザ照射、掃引 のみを行い、SUS304母材上の溶融層生成の有無を確認した。Fig. 2.24にその結果を示す。 レーザ掃引により生成された溶融凝固部を上方から観察した結果を Fig. 2.24(a)に示す。掃 引した部分に幅 700 µm 程度の溶融凝固部が確認された。この溶融幅は、前述の実験で得 られた皮膜幅とほぼ等しい。また、その周囲には幅 1400 µm 程度の溶融せずに茶色く変色 する酸化部が認められた。これは Fig. 2.13 で測定されたレーザスポット径にほぼ等しい。



Fig. 2.23 Transmittance of laser power to the substrate.

Fig. 2.24(b) に Fig. 2.24(a)で観察した溶融部の断面観察結果を示す。断面は研磨し、王水 にて腐食させたのちに光学顕微鏡にて観察した。母材表層付近に幅 700 μm 深さ 30 μm 程 度で、結晶粒が変化している部位が観察された。Fig. 2.19(b)に示したように、希釈領域が 5 μm であったことから、この部分に溶融層が生成されていたと考えられる。この母材表 層に生成された溶融層により未溶融粉末が捕捉され、Fig. 2.25 に示すように、レーザ照射 や溶融層からの熱伝導により熱を受け取り溶融したと考えられる。Fig. 2.26 に示すように、 レーザを掃引したとき、ビームスポット径分を掃引する時間 *t* scan は、次式で計算される。

$$t_{scan} = \frac{d_L}{v_f} \tag{2.25}$$

Table 2.1 に示した実験条件の場合、 $d_L = 1.4 \text{ mm}$ 、および $v_T = 4 \text{ mm/s}$ なので、式(2.25) より $t_{scan} = 350 \text{ ms}$ と計算される。室温 (27°C)の Stellite 6 粉末が溶融層に捕捉された と仮定すると、溶融温度 T_m と (1300°C)の温度差 ΔT は 1273°C である。粉末を ΔT 昇温さ せるために必要なレーザ照射時間 t_{irrad} は、粉末が受け取る熱量 $Q_p \ge \Delta T$ の関係をあらわす 式(1)および式(4)より

$$t_{irrad} = \frac{2d_p \rho_p c_p}{3A_p I} \Delta T$$
(2.26)

 $d_p = 81 \ \mu m$ 、 $\rho_p = 0.00838 \ g/mm^3$ 、 $c_p = 0.421 \ J/(g·K)$ 、 $A_p = 0.47$ 、 $I = 14.3 \ kW/cm^2$ 、 $\Delta T = 1273 \ C$ として、式(2.26)に代入すると、Stellite 6 粉末を溶融温度まで加熱するのに 必要な時間 *tirrad* は 3.61 ms と計算される。これは *tscan*に比べて十分短い時間であり、捕 捉された粉末がレーザ照射によって十分溶融しうると考えられる。



Fig. 2.24 Results of laser scanning without powder feeding: (a) top view, and (b) cross section.



Fig. 2.25 Schematic diagram of powder heating on the substrate surface.



Fig. 2.26 Schematic diagram of powder heating on the substrate surface.

2.7 まとめ

本章では、粉末を用いたレーザクラッディングにおいて、厚さ1mm以下、希釈 100 µm 以下の皮膜を形成することを目的に新方式のレーザ照射法『マルチレーザビーム照射法』 を提案・開発した。

本照射法の開発に至る前段階では、従来法におけるレーザ加熱による飛行粉末温度の空 間温度分布に着目した。1本のレーザビームに周囲から1本あるいは複数の粉末流を導入 しても飛行粉末の空間的な温度分布が生じることが分かった。空間的に温度分布がある場 合には、母材表層に深さの大きい溶融層すなわち溶融池の生成が必須であると考えられた。 精密クラッディングにおいて、溶融池はできる限り小さくする必要があり、飛行粉末の空 間的な温度分布を均一にすることで、溶融池を生成しないクラッディング実現の可能性を 示した。飛行粉末の空間的な温度分布を均一化するために、一つの粉末流に対し複数本の レーザビームを周囲から照射するマルチレーザビーム照射法を提案し、数式からも実現可 能であることを示した。本照射法を用いたクラッディングヘッドを開発し、SUS304 基板 上に Co 基合金(Stellite 6)粉末を用いて幅 700 μm、厚さ 400 μm、希釈領域が 5 μm の 皮膜を形成した。開発したクラッディングヘッドにおいて、飛行粉末の飛行速度を実測し、 マルチレーザビーム照射法における飛行粉末の温度上昇の数式を用いた計算結果から、レ ーザ出力が 224 W の場合、飛行粉末は融点に達することなく母材へ到達することが示され た。本レーザ照射条件下で、上述したように、Co 基合金の皮膜が形成されていること、同 条件で粉末を供給しない母材へのレーザ照射実験で数um の溶融層が形成された実験結果 から、母材表層に生成される深さの小さい溶融層において飛行粉末が捕捉・溶融されるプ ロセスの存在が示唆された。飛行粉末を周囲から複数本のレーザビームを照射するマルチ レーザビーム照射法により、飛行粉末の空間的な温度分布の均一化が実現し、深さの小さ い溶融層で、厚さ1mm以下、希釈領域100 µm以下の皮膜が形成された実験結果により、 本照射法の精密クラッディングにおける優位性が示された。

47

参考文献(第2章)

- G. Xu, M. Kutsuna, Z. Liu, K. Yamada: Comparison between diode laser and TIG cladding of Co-based alloys on the SUS403 stainless steel, Surface & Coatings Technology, 201, (2006), 1138.
- 2) 篠崎賢二,山本元道,岡垣内俊成:レーザ紛体肉盛溶接によるボイラ水壁管の低希釈・ 低変形肉盛,レーザ加工学会誌,21 (2014) 6-13.
- L. Sexton, S. Lavin, G. Byne, A. Kennedy: Laser cladding of aerospace materials, Journal of Materials Processing Technology, 122 (2002) 63-68.
- T. Yamazaki: Development of A Hybrid Multi-tasking Machine Tool: Integration of Additive Manufacturing Technology with CNC Machining, Procedia CIRP, 42, (2016), 81.
- 5) R. Vilar: Laser cladding, Journal of Laser Applications, 11, 2 (1999) 64-79
- 6) 谷川大地:レーザクラッディングによる低希釈・低熱影響ニッケル基合金皮膜形成, レーザ加工学会誌, 24, 3 (2017) 49-57.
- 7) K. Asano, M. Tsukamoto, Y. Funada, N. Abe, Y. Sato, Y. Sakon, M. Sengoku, M. Yoshida: Copper film formation on metal surfaces with 100W blue direct diode laser system, Journal of Laser Applications, 30, 3, (2018), 032602-1-032602-5.
- 8) 佐藤雄二,塚本雅裕,菖蒲敬久,舟田義則,山下順広,左今佑,阿部信行:次世代レ ーザコーティング技術の開発と今後の展望,レーザ加工学会誌,25,1(2018)12-17.
- 9) Ophir 社カタログ: http://www.ophiropt.com/laser--measurement/sites/default/files /FL600A-BB-65_FL600A-LP2-65_FL1100A-BB-65_0.pdf, [accessed 28 May 2018]
- 10) J-M. Jouvard, D.F. Grevey, F. Lemoine, A.B. Vannes: Continuous wave Nd:YAG laser cladding modeling: A physical study of track creation during low power processing, Journal of Laser Applications, 9-43, (1997), 43-50.
- 11) A. Frenk, M. Vandyoussefi, J.D. Wagnière, A. Zryd, W. Kurz: Analysis of the Laser-Cladding Process for Stellite on Steel, Metallurgical and Materials Transactions B, 28, 3 (1997) 501-508.
- J. Lin: Laser attenuation of the focused powder streams in coaxial laser cladding, Journal of Laser Applications, 12, 1 (2000) 28-33.
- 13) U. de Oliveira, V. Ocelík, J.Th.M. De Hosson: Analysis of coaxial laser cladding

processing conditions, Surface & Coatings Technology 197 (2005) 127-136.

- 14) H. Qi, J. Mazumder: Numerical simulation of heat transfer and fluid flow in coaxial laser cladding process for direct metal deposition, Journal of Applied Physics, 100 (2006) 024903-1-024903-11.
- 15) 塚本雅裕:レーザー加工の物理 I,光学,36,8(2007)447-453.

第3章 青色半導体レーザを用いたクラッディングヘッドの開発と純銅皮膜の 形成

3.1 はじめに

純銅は、熱伝導性、電気伝導性に優れ、自動車、電機機器産業において重要な材料である 1.2)。その優れた特性ゆえに、工業部品に対する銅コーティングの需要も増加しており、 入熱制御性に優れるレーザを使ったレーザクラッディングによるコーティングが注目され ている。従来、レーザクラッディングでは CO₂ レーザ($\lambda = 10,600 \text{ nm}$)やファイバレー ザ($\lambda = 1070 \text{ nm}$)などの赤外(IR)波長帯のレーザが使用されている³⁻¹¹⁾³⁵⁾。しかしな がら、純銅は IR 波長帯のレーザに対して吸収率が低く、IR 波長レーザでは加工が難しい 材料とされてきた ¹²⁾。近年、青色半導体レーザ(Blue direct diode laser, Blue DDL)の 高輝度化が進んでおり、加工に使用できるレベルまでに至っている ¹³⁾。Table 3.1¹⁴⁾に示す ように、青色波長帯($\lambda = 450 \text{ nm}$)における純銅の吸収率は、IR 波長帯に比べおよそ 11 倍に向上する。Blue DDL を用いることで、レーザクラッディングによる純銅皮膜形成の 効率化が期待できる。

本章では、Blue DDL を使ったレーザクラッディングヘッド(Blue ヘッド)を開発し、 SUS304 基板上に純銅の皮膜を形成した。採用した Blue DDL の仕様を Table 3.2 に示す。 この Blue DDL は、コア径 100 µm の光ファイバで伝送され、出力は 20 W であるが、ク ラッディングに使用するには決して十分な出力とは言えない。そこで、前章までに開発し たマルチビーム照射法を応用し、6 本の Blue DDL を重畳させることで、100 W クラスの 出力が可能なクラッディングヘッドを開発した。

	Blue	IR
Cu (%)	67^{*1}	6^{*2}

Table 3.1 Absorptivity at the wavelength of Blue and IR¹⁴⁾

*1 value at 444 nm *2 value at 929 nm

Table 3.2 Specification of a blue DDL

Output power (W)	20	
Wavelength (nm)	445	
Fiber core diameter (µm)	φ100	
NA	0.22	
Operation mode	Continuous wave	

3. 2 青色半導体レーザを用いたクラッディングヘッド

Fig. 3.1 に示すように、前章で述べたマルチビーム照射光学系により 6 本の Blue DDL を重畳することで、粉末の均一加熱と 100 W クラスの高出力化を実現する Blue ヘッドを 製作した。Blue DDL のモジュールから光ファイバにて伝送されたそれぞれのレーザビー ムは、粉末ノズルを中心にして正六角形の頂点に位置するポート A~F に接続される。そ れぞれのビームはレンズによってコリメートされ、一枚の穴あき集光レンズで一点に集光、 重畳される。光学系中央には粉末供給用のノズルが配置され、ノズル先端からビーム重畳 点に向かって粉末が供給される。それぞれのビームが粉末供給ノズルの軸心上に集まるよ うに、ファイバ接続ポートには XY 平面上における集光位置を調整できる機構が設けられ ている。



Fig. 3.1 Optics for cladding head with blue DDLs.

3.3 実験方法

- 3. 3. 1 Blue ヘッドの特性評価
- 3.3.1.1 ビームプロファイル測定

製作した Blue ヘッドについて、重畳点におけるビームプロファイルの測定を行った。 Blue ヘッドのビームプロファイルは Fig.3.2 に示す測定光学系を用いて測定した。Blue ヘッドから照射される 6本のビームをコリメートレンズ(焦点距離 f₁=20 mm, レンズ径 φ =25 mm)でコリメートし、集光レンズ(f₂=100 mm, φ=30 mm)にて CCD センサへ結像し た。途中、照射レーザパワーの 5 %を反射するウェッジ板(φ=50 mm)2 枚と、ND フィル ターを使って減光することで、CCD センサの損傷を防止した。ヘッド中心に位置する粉末 供給ノズルから、ヘッド中心を示すガイド光として He-Ne レーザを通し、コリメートレン ズ、集光レンズならびに CCD センサのアライメントを行った。Fig. 3.1 に示すポート A ~F に接続されたたそれぞれの Blue DDL を、各ポートに備わっているビーム位置調整機



Fig. 3.2 Schematic diagram of the beam profile measuring for Blue head.

構にて、6本すべてがガイドレーザ上に集まるように調整した。プロファイル測定光学系の設計上の光学倍率は f2/f1 = 5倍であるが、あらかじめ寸法が明らかとなっている金属メッシュを CCD センサに結像させて倍率の校正を行った。

3. 3. 1. 2 電流-出力特性

レーザモジュールに印加する電流に対するヘッドからのレーザ出力特性を測定した。 Fig. 3.3 に示すように、クラッディングヘッドの下部にレーザパワーメータ(Ophir 製 FL400A-BB-50)を設置し、クラッディングヘッドから出力される1本ごとのレーザパワ ーを測定した。ビームの重畳点では、測定器が許容するパワー密度を超える恐れがある。 ビームを広げパワー密度を下げるために、パワーメータの有効測定面(φ50 mm)内に収 まるように設置距離 H を調整した。6 台それぞれのモジュールに印加可能な最大電流を 100 %として、負荷電流の割合を変化させて、レーザパワーメータに接続された表示機 (Ophir 製 VEGA)の表示を読み取り測定した。



Fig. 3.3 Setup for measuring laser power.

3. 3. 2 Blue ヘッドによる純銅皮膜の形成

Fig. 3.4 に、実験装置外観写真を示す。製作した Blue ヘッドを XY 直動ステージ上に設置した。ヘッドは、母材表面で全ビームが重畳するような位置に固定した。具体的には、母材に微弱なレーザを照射し、CCD でスポットを観察し、すべてのレーザが最も集まる位置に Z 位置を調整した。ヘッド中央から純銅粉末を吐出し 6 本のレーザを照射すると同時に母材を一方向に掃引することにより、長さ 30 mm の純銅皮膜を一列、母材上に形成した。Fig. 3.5(a)および(b)に、使用する純銅粉末の形状および粉末の粒径分布をそれぞれ示す。Frequency および Accumulation は、それぞれ頻度および累積を示す。頻度はその粒径が測定サンプル中に含まれる割合を示し、累積は小径側から頻度を積算した値である。 累積値 50 %となる値がメジアン径(D50)である。形状観察には走査型電子顕微鏡

(Scanning Electron Microscope, SEM) (KEYENCE 製 VE-9800) を使用した。粒径分 布は粒子径分布測定装置 (HORIBA 製 LA-920) で測定した。Fig. 3.5(a) に示すように純 銅粉末は表面が滑らかな球状であった。Fig. 3.5(b) に示すように 10 ~ 100 μm の粒度分 布があり、メジアン径は 30 µm であった。粉末はディスク回転式粉末供給装置(九溶技研 製 TPF-1012)から粉末供給チューブを通して 2 L/min の Ar ガスで Blue ヘッドまで搬送 され、ヘッド中央から径 0.5 mm のノズルを通して供給される。この供給装置を使用した 銅粉末の最小供給量はおよそ 10 mg/s である。母材には、一般産業用途で汎用に用いられ るステンレス鋼 SUS304 (50 x 50 x t3 表面仕上げ 2B)を使用した。皮膜の酸化を防止 するため、粉末供給ノズルを囲うように設けられたシールドガスノズルから Ar ガスを 15 L/min 供給しながら皮膜を形成した。実験条件を Table 3.3 に示す。レーザパワー密度お よび掃引速度を変化させ純銅皮膜を形成した。形成した皮膜の外観および断面を光学顕微 鏡 (KEYENCE 製 VHX-2000)にて光学観察することにより、皮膜形成の有無および断面 の状態を観察した。



Fig. 3.4 Appearance of experimental setup.



Fig. 3.5 (a) SEM image of copper powder, and (b) powder diameter distribution.

Power intensity <i>I</i> (kW/cm ²)	41 - 69
Scanning speed v_f (mm/s)	2 - 10
Powder feed rate <i>m</i> (mg/s)	15

Table 3.3 Experimental conditions.

3. 4 実験結果および考察

- 3. 4. 1 Blue ヘッドの特性評価結果
- 3. 4. 1. 1 ビームプロファイル測定

Fig. 3.6 に Blue ヘッドのビーム重畳点におけるビームプロファイルを示す。Fig. 3.6(a) は、6 本のビームの重畳点における XY 平面上の強度分布をあらわしている。Fig. 3.6(a) に示す、X 軸に平行な線上(X-X) および Y 軸に平行な線上(Y-Y) におけるビームプロ ファイルを、Fig. 3.6(b)および(c)に示す。X、Y 方向ともに、ガウシアン状のプロファイル であった。ピークに対して 13.5% (1/e2) となる位置をビームスポット径とすると、X 方 向では 443μm、Y 方向では 407μm であった。レーザスポット径 *d*_Lを X 方向および Y 方 向の平均値である 425 μm とした。



Fig. 3.6 Laser beam profile at the overlapping area of Blue head: (a) the intensity distribution on XY plaine, (b) profile on X-X, and (c) profile on Y-Y.

3. 4. 1. 2 電流·出力特性

Fig. 3.7に Blue ヘッドに接続されている6本のレーザそれぞれの電流-出力特性を示す。 Fig. 3.7(a)、(b)、(c)、(d)、(e)および(f)はそれぞれ Fig. 3.1 におけるポートA、B、C、D、 E および F に接続されたレーザの出力を示す。横軸は、最大電流に対する負荷電流の割合 を示している。Fig. 3.7(a)、(c)および(e)に示すレーザは、負荷電流に対し線形に応答し、 それぞれ 15W 程度の出力であった。一方、Fig. 3.7(b)、(d)および(f)に示すレーザは負荷 電流 75%程度までは負荷電流に対して出力が線形に推移するが、負荷電流が大きくなると ともに線形性が失われ、損失が大きくなっていくことが分かった。これらのレーザモジュ ールにはファイバクラッドに漏れ出した光を減衰させるモードストリッパが組み込まれて おり、負荷電流の増加に伴いクラッドに漏れる光が増加するため、負荷電流の高い領域で の損失が大きくなった。Fig. 3.7(g)に 6 本の合計出力を示す。6 本重畳することにより、



Fig. 3.7 Laser power vs. load current of Blue head: laser connected to the port (a)A, (b)B, (c)C, (d)D, (e)E, (f)F, and (g)the total power.

90 W のレーザ出力が得られた。

3. 4. 2 Blue ヘッドによる純銅皮膜の形成結果

Table 3.3 に示す実験条件により形成した純銅皮膜の外観を Fig. 3.8 に示す。パワー密度 $I = 56 \text{ kW/cm}^2$ 以上の条件において、すべての掃引速度で連続かつ凹凸のない純銅皮膜が 得られた。一方、 $I = 41 \text{ kW/cm}^2$ では、掃引速度の遅い領域では、凹凸のない皮膜が得ら れなかった。また、掃引速度が速い領域では、不連続な純銅皮膜が形成された。このパワ 一密度では、母材上に粉末を捕捉する溶融池(または溶融層)が生成されなかったと考え られる。なお、 $I = 41 \text{ kW/cm}^2$ より低いパワー密度の領域では、純銅皮膜は形成されなか った。

次に、パワー密度が56 kW/cm²において形成した純銅皮膜の断面光学観察結果をFig.3.9 に示す。掃引速度が2 mm/s では、皮膜と母材の接触角である濡れ角は 90°以上となった。 また、掃引速度が速くなるとともに濡れ角は小さくなっていった。粉末供給量一定のもと、 掃引速度が小さくなると、単位長さあたりに供給される粉末量が多くなるため、母材が十 分に加熱しきれずに濡れ角が大きくなったと考えられる。



Fig. 3.8 Appearance of copper deposition with Blue head.



Fig. 3.9 Cross section images of copper deposition with Blue head.

3.5 まとめ

本章では、青色半導体レーザ(Blue DDL)を用いて SUS304 上に純銅粉末を使ったク ラッディングを行った。一本あたり出力 20 W の Blue DDL を、マルチビーム照射法によ り6本重畳することにより100 W クラスのクラッディングヘッド(Blue ヘッド)を開発 した。開発した Blue ヘッドは重畳点において、ガウシアン状のプロファイルを持ち、集 光スポット径は425 µm(1/e²幅、XY方向平均値)であった。モードストリッパが組み込 まれたレーザについては負荷電流が大きくなるにつれてファイバのクラッドに漏れる光が 多くなることで、損失が大きくなった。6本の合計出力は、最大で90 W 程度であった。 粉末供給量15 mg/s(一定)のもと、パワー密度を41、56、69 kW/cm²と変化させると同 時に掃引速度を2~10 mm/s と変え SUS304上に純銅の成膜を行った。56 kW/cm²以上の 領域で連続かつ凹凸のない成膜が得られた。また、掃引速度の増加とともに濡れ角が小さ くなっていくことが確認された。

参考文献(第3章)

- S. Chen, J. Huang, J. Xia, X. Zhao, S. Lin: Influence of processing parameters on the characteristics of stainless steel/copper laser welding, Journal of Materials Processing Technology, 222 (2015) 43-51.
- C. Yao, B. Xu, X. Zhang, J. Huang, J. Fu, Y. Wu: Interface microstructure and mechanical properties of laser welding copper-steel dissimilar joint Optics and Lasers in Engineering, 47 (2009) 807-814.
- A.S.C.M. D'Oliveira, P.S.C.P. da Silva, R.M.C. Vilar: Microstructural features of consecutive layers of Stellite 6 deposited by laser cladding, Surface and Coatings Technology, 153 (2002) 203-209.
- J. Cao, F. Liu, X. Lin, C. Huang, J. Chen, W. Huang: Effect of overlap rate on recrystallization behaviors of Laser Solid Formed Inconel 718 superalloy, Optics & Laser Technology, 45 (2013) 228-235.
- J.M. Yellup: Laser cladding using the powder blowing technique, Surface and Coatings Technology, 71 (1995) 121-128.
- 6) J. Tuominen, J. Näkki, H. Pajukoski, T. Peltola, P. Vuoristo, M. Kuznetsov, E. Pozdeeva, E. Zemlyakov, G. Turichin: Laser cladding with 15 kW fiber laser, Proceedings of the 13th NOLAMP Conference (2011) 10.13140/RG.2.1.3552.2406.
- V. Ocelík, M. Eekma, I. Hemmati, J.Th.M. De Hosson: Elimination of Start/Stop defects in laser cladding, Surface & Coatings Technology, 206 (2012) 2403-2409.
- W. Ya, A.R.Konuk, R. Aarts, B. Pathiraj, B.H. in't Veld: Spectroscopic monitoring of metallic bonding in laser metal deposition, Journal of Materials Processing Technology, 220 (2015) 276-284.
- 9) C. Zhong, T. Biermann, A. Gasser, R. Poprawe: Experimental study of effects of main process parameters on porosity, track geometry, deposition rate, and powder efficiency for high deposition rate laser metal deposition, Journal of Laser Applications, 27, 4 (2015) 042003-1-042003-8.
- 10) C. Zhong, A. Gasser, J. Kittel, T. Schopphove, N. Pirch, J. Fu, R. Poprawe: Study of process window development for high deposition-rate laser material deposition by using mixed processing parameters, Journal of Laser Applications, 27, 3 (2015)

032008-1-032008-7.

- 11) R. Singh, D. Kumar, S.K. Mishra, S.K. Tiwari: Laser cladding of Stellite 6 on stainless steel to enhance solid particle erosion and cavitation resistance, Surface & Coatings Technology, 251 (2014) 87-97.
- 12) A. Popovich, V. Sufiiarov, I. Polozov, E. Borisov, A. Masaylo, A. Orlov: Microstructure and mechanical properties of additive manufactured copper alloy, Materials Letters, 179 (2016) 38-41.
- 13) Shimadzu Corporation: Expanded Product Line of Short-Wavelength Lasers for Materials Processing and Measuring Applications -High-Brightness Blue Direct Diode Laser Also Released to Provide New Techniques for Microfabrication-. <u>https://www.shimadzu.com/about/pressrelease/5iqj1d0000020jc6.html</u>, 2014 [accessed 12 March 2018]
- 14) E.W. Spisz, A.J. Weigand, R.L. Bowman, J.R. Jack: Solar absorptances and spectral reflectances of 12 metals for temperatures ranging from 300 to 500 K, NASA TN D-5353 (1969)

第4章 レーザクラッディングにおける吸収率が純銅皮膜形成に与える影響

4.1 はじめに

純銅は、熱伝導性、電気伝導性に優れ、自動車、電機産業にとって重要な材料である^{1,2)}。 その優れた特性ゆえに、工業部品に対する純銅による表面改質の需要も増加しており、入 熱制御性に優れるレーザを使ったレーザクラッディングによる表面改質技術が注目されて いる。従来、レーザクラッディングでは CO₂ レーザ(λ = 10600 nm)やファイバレーザ (λ = 1070 nm)などの波長が赤外線のレーザが使用されている^{3,11)}。しかしながら、純銅 は赤外(IR)波長帯に対して吸収率が低く、赤外波長帯のレーザでは加工が難しい材料と されてきた¹²⁾。第3章では、純銅に対して吸収率が高い波長 450 nm の青色半導体レーザ を用い、純銅皮膜が形成できることを確認した。一般に金属は波長が短くなるほど吸収率 が高くなる。しかし、吸収率がクラッディング皮膜に与える影響を調べた報告は限定的で ある。しかも、波長 450 nm の青色レーザを用いた報告はない。そこで本章では、波長 450 nm と 915 nm の半導体レーザ(IR DDL)を用いたクラッディングヘッド(IR ヘッ ド)を製作し、前章で開発した Blue ヘッドにより形成した純銅皮膜(Blue 皮膜)と、IR ヘッドにより形成した純銅皮膜(IR 皮膜)の比較を行った。なお、Blue 皮膜の形成には、 前章で開発した Blue ヘッドを用いた。

4.2 使用する材料

本章では皮膜材料に純銅粉末を、母材に SUS304 をそれぞれ使用した。Table 4.1 に、 青色波長帯および赤外波長帯における両材料の吸収率を示す¹³⁾。純銅は波長によって吸収 率が大きく変化し、青色波長帯における吸収率は、赤色波長帯のおよそ 11 倍である。一 方、SUS304 では、波長による吸収率の変化は 10%程度であり、純銅の吸収率変化と比べ ると変化が小さい。

本章で使用した純銅粉末の形状および粒径分布を Fig. 4.1(a)および(b)にそれぞれ示す。 Frequency および Accumulation は、それぞれ頻度および累積を示す。頻度はその粒径が サンプル中に含まれる割合を示し、累積は小径側から頻度を積算した値である。累積値 50%となる値がメジアン径(D50)である。形状観察には走査型電子顕微鏡(Scanning Electron Microscope, SEM)(KEYENCE 製 VE-9800)を使用した。粒径分布は粒子径

Table 4.1 Absorptivity at the wavelength of Blue and IR¹³⁾

	Blue	IR
SUS304 (%)	44^{*1}	32^{*2}
Cu (%)	67^{*1}	6^{*2}

*1 value at 444 nm *2 value at 929 nm



Fig. 4.1 (a) SEM image of copper powder, and (b) powder diameter distribution.

分布測定装置(HORIBA 製 LA-920)で測定した。Fig. 4.1(a) に示すように純銅粉末は表 面が滑らかな球状であった。Fig. 4.1(b) に示すように 10~105 μm の粒度分布があり、メ ジアン径は 30 μm であった。

4.3 赤外半導体レーザを用いたクラッディングヘッド

赤外波長レーザによる純銅皮膜を形成するにあたり、IR DDLを使ったクラッディング ヘッド(IR ヘッド)を製作した。Fig 4.2 に示すように、前章で製作した Blue ヘッドと同 様、IR ヘッドにもマルチレーザビーム照射法を用いた。一本あたり 50 W、波長 915 nm の半導体レーザモジュール 3 台用いて、それぞれのモジュールからコア径 100 μm の伝送 ファイバにて加工ヘッドに導光した。3本の IR レーザは Fig. 4.2 に示すようにポート A、 C および E に接続され、それぞれがレンズでコリメートされ、一枚の集光レンズで一点に 集光、重畳される。光学系中央には粉末供給用のノズル(出口径 0.5 mm)が配置され、



Fig. 4.2 Optics for cladding head of IR DDLs.

ノズル先端からビーム重畳点に向かって粉末が供給される。それぞれのビームが粉末供給 ノズルの軸心上に集まるように、ファイバ接続ポートには XY 平面上における集光位置を 調整できる機構が設けられている。

4. 4 実験方法

4. 4. 1 IR ヘッドの特性評価

4.4.1.1 ビームプロファイル測定

重畳点におけるビームプロファイル測定を行った。ビームプロファイルは Fig. 4.3 に示 す測定光学系により測定した。マルチレーザビームヘッドから照射される 3本のビームを コリメートレンズ(焦点距離 fi=25 mm、レンズ径 ϕ =25 mm)で平行光にし、集光レンズ (f₂=100 mm、 ϕ =25 mm)により CCD センサへ結像する。途中、2 枚のウェッジ板および ND フィルターを使って減光することで、CCD センサの損傷を防止した。ヘッド中心に位 置する粉末供給ノズルからガイド光として He-Ne レーザを通し、各コリメートレンズ、集 光レンズならびに CCD センサのアライメントを行った。ポートA、C および E (Fig. 4.1) に接続されたたそれぞれの IR DDL について、ポートに備わっているビーム位置調整機構 にて、3 本すべてがガイドレーザ上に集まるように調整した。プロファイル測定光学系の 設計上の光学倍率は f2/f1 = 4 倍であるが、あらかじめ寸法が明らかとなっている金属メッ シュを CCD センサに結像させて倍率の校正を行った。



Fig. 4.3 Schematic diagram of the beam profile measuring for cladding head with IR DDLs.

4. 4. 1. 2 電流·出力特性

レーザモジュールに印加する電流に対するヘッドからのレーザ出力特性を測定した。 Fig. 4.4 に示すように、クラッディングヘッドの下部にレーザパワーメータ(Ophir 製 FL400A-BB-50)を設置し、クラッディングヘッドから出力されるレーザパワーを測定し た。Fig. 4.2 におけるポートA、Cおよび E に接続されたそれぞれのレーザを Laser A、 Laser C および Laser E として出力を測定した。ビームの重畳点では、測定器が許容する パワー密度を超える恐れがある。ビーム径を広げパワー密度を下げるために、パワーメー タの有効測定面(φ50 mm)内に収まるように設置距離 H を調整した。モジュールに印加 可能な最大電流を 100%として、負荷電流の割合を変化させて、出力を測定した。



Fig. 4.4 Setup for measuring laser power.

4. 4. 2 Blue および IR ヘッドによる純銅皮膜の形成

実験装置の概略図を Fig. 4.5 に示す。Fig. 4.5(a)および(b)は、それぞれ Blue ヘッドお よび IR ヘッドのセットアップであるが、使用しているレーザの種類および本数以外は同 様の構成である。XY モーションステージ上に SUS304 基板を配置し、その上に製作した Blue および IR ヘッドを固定した。それぞれのヘッドは、基板表面で 6 本または 3 本のビ ームが重畳する位置に固定した。それぞれのヘッドは、基板表面で 6 本または 3 本のビ ームが重畳する位置に固定した。具体的には、基板に対し微弱なレーザを照射し、CCD カ メラにてレーザスポットを観察し、すべてのレーザが最も集まる位置に Z 位置を調整した。 実験条件を Table 4.2 に示す。パワー密度と掃引速度を変化させ、一列の純銅皮膜を基板 上に形成した。その際、供給粉末量は一定とした。粉末供給ノズルから純銅粉末を供給す ると同時にレーザを照射し、母材を X 方向に掃引させることで純銅の皮膜を形成した。純 銅粉末はディスク回転式粉末供給装置(九溶技研製 TPF-1012)から搬送ガス(アルゴン) でレーザクラッディングヘッドまで搬送され、ヘッド中央から径 0.5 mm のノズルを通し て供給される。その際、Ar ガスの流量は 2 L/min とした。この供給装置を使用した純銅 粉末の最小供給量はおよそ 10 mg/s である。母材には、一般産業用途で広く用いられるス テンレス鋼 SUS304 (50 x 50 x t3 表面仕上げ 2B) プレートを使用した。形成した皮膜の 酸化を防ぐため、15 L/min の Ar ガスを粉末吐出ノズルの周囲から供給した。

形成した純銅皮膜の外観を、光学顕微鏡(KEYENCE 製 VHX-2000)を用いて観察し、 皮膜の幅、厚さ、断面積をレーザ共焦点顕微鏡(KEYENCE 製 VK-X200)により測定し た。形成した純銅皮膜をレーザの掃引方向と垂直に切断し、樹脂埋め、研磨し断面試料を 作成した。母材成分(Fe)と皮膜成分(Cu)とが混ざりあう領域を希釈領域とし、作成し た断面試料の母材と皮膜との接合界面付近に対しエネルギ分散型X線(Energy Dispersive X-ray Spectrometry、EDX または EDS)装置(Oxford instruments 製 x-act)による線 分析を行った。

68


Fig. 4.5 Experimental setups of (a) Blue head, and (b) IR head.

	Blue diode lasers	IR diode lasers
No. of beams	6	3
Wavelength λ (nm)	450	915
Power intensity <i>I</i> (kW/cm ²)	41 - 69	41 - 108
Scanning speed v_p (mm/s)	4 - 10	
Powder feed rate <i>m</i> (mg/s)	15	

Table 4.2 Experimental conditions.

4. 4. 3 純銅皮膜形成プロセスの高速度観察

Blue ヘッドおよび IR ヘッドによる純銅皮膜形成プロセスを明らかにするため、Fig. 4.6 に示すセットアップにて、皮膜形成プロセスの高速度撮影を実施した。SUS304 基板設置 面か 15°程度の角度にて高速度カメラ(ナック製 Q1v)を設置し、反対側にメタルハライ ド光源を設置した。パワー密度 69 kW/cm²、掃引速度 4 mm/s、粉末供給量 15 mg/s の条 件で純銅皮膜を SUS304 基板上に形成し、撮影速度 6000 fps、シャッタ速度 1/20000 s の 条件で撮影した。Blue ヘッドによる皮膜形成の撮影には、450 nm 以上の波長の光を吸収 する光学フィルタをカメラ前面に設置し、Blue レーザの映り込みを排除した。



Fig. 4.6 Setup for high-speed imaging of copper film formation.

4.5 実験結果および考察

4. 5. 1 IR ヘッドの特性評価結果

4.5.1.1 ビームプロファイル測定

Fig. 4.7 に IR ヘッドのビーム重畳点におけるビームプロファイルを示す。

3本のビームの重畳点における強度分布を Fig. 4.7(a)に示す。Fig. 4.7(a)における強度中 心(セントロイド)を通り、X軸に平行な線上(X-X)および Y軸に平行な線上(Y-Y) におけるビームプロファイルを、Fig. 4.7(b)および(c)に示す。ピークに対して 13.5%(1/e²) となる位置をビームスポット径とすると、X方向では 404 µm、Y方向では 375 µm であっ た。X方向、Y方向ともに、ガウシアン分布状のパワー分布をもつビームであった。レー ザスポット径 d_Lを X方向および Y方向の平均値である 390 µm とした。



Fig. 4.7 Laser beam profile at the overlapping area of IR head: (a) the intensity distribution on XY plaine, (b) profile on X-X, and (c) profile on Y-Y.

4. 5. 1. 2 電流·出力特性

Fig, 4.8 に IR ヘッドの電流・出力特性を示す。横軸は、最大電流に対する負荷電流の割 合を示している。Fig. 4.8 (a)は、レーザー本ずつの出力測定結果である。Laser C が最も 出力が高く、Laser E は最も出力が低かった。その差は 10 W 程度であった。いずれのレ ーザも負荷電流に対し線形に推移した。Fig. 4.8(b)は 3 本合計の出力である。最大で 140 W 程度の出力が得られた。理論上は最大出力 150 W であるが、10 %程度のヘッド内でのパ ワーロスがあることが分かった。



Fig. 4.8 Laser power of (a) Laser A, C and E, and (b) total laser power.

4. 5. 2 Blue および IR ヘッドによる純銅皮膜の形成結果

4.5.2.1 光学観察結果

Table 4.2 に示す実験条件にて両ヘッドにより銅皮膜を形成した結果を Fig. 4.9 および Fig. 4.10 に示す。Fig. 4.9 に示すように、Blue ヘッドでは、パワー密度が 56 kW/cm²以 上かつすべての掃引速度の範囲で連続な純銅皮膜が形成された。パワー密度が 41 kW/cm² では連続した皮膜が形成されなかった。これは、供給粉末を捕捉できるような十分な溶融 池(溶融層)が基板上に生成されなかったことを示唆している。一方、Fig. 4.10 に示すよ うに、IR ヘッドでは、パワー密度が 97 kW/cm²以上で連続な純銅皮膜が得られているが、 Blue ヘッドによる純銅皮膜よりも皮膜に凹凸が目立ち、108 kW/cm²にて、安定した純銅 皮膜が形成された。IR 波長レーザは純銅に対する吸収率が低いことから、安定した皮膜を 形成するために、より多くのパワーが必要になったと考えられる。



Fig. 4.9 Appearance of copper film with Blue head.



Fig. 4.10 Appearance of copper film with IR head.

4.5.2.2 吸収率差が純銅皮膜の寸法に与える影響

Blue ヘッドおよび IR ヘッドにより形成された純銅皮膜の厚さ、幅および皮膜量(皮膜 断面積)の測定結果を示す。それぞれの値は、Fig. 4.9 および Fig. 4.10 で観察した範囲内 を5 点測定した値の平均値である。また、エラーバーは5 点測定した中の最大値および最 小値をあらわしている。

Fig. 4.11(a)および(b)に Blue 皮膜および IR 皮膜の、掃引速度に対する皮膜厚さをそれ ぞれ示す。Blue、IR ともにパワー密度の増加にともない、皮膜厚さが大きくなる傾向が あった。また、掃引速度の増加に伴い、皮膜厚さは減少していった。これは、粉末供給量 一定のもとで実験しており、掃引速度が増加すると、単位長さあたりに供給される粉末が 少なくなるためである。

Fig.4.12(a)および(b)に、Blue 皮膜および IR 皮膜の、掃引速度に対する皮膜幅の測定結 果を示す。Blue 皮膜では、掃引速度が遅いほど、皮膜幅が広くなる傾向があった。掃引速 度が速い領域では、スポット径よりも狭い膜幅となった。前章 Fig. 3.6 および Fig.4.5 に 示したビームプロファイル測定結果より、Blue および IR ヘッドのレーザビーム重畳点に おける強度分布はガウシアンであった。掃引速度が速い領域では、強度の低いレーザスポ ットの周辺部分において基板および粉末の加熱が不十分になり、スポット径よりも皮膜幅 が小さくなったと考えられる。IR 皮膜においては、パワー密度の増加に伴い皮膜幅は増加 する傾向があった。一方で、掃引速度により膜幅はほとんど変化がなかった。IR ヘッドに よる皮膜の形成では、ひとたび純銅粉末が溶融し皮膜が形成されると、低い吸収率のため、 純銅皮膜に吸収されるレーザパワーが減少する。その結果、基板へ伝わる熱が少なくなり、 基板加熱が不十分になり、皮膜幅が増加しなかったと考えられる。

次に Blue および IR ヘッドにより形成された純銅皮膜の断面積をそれぞれ、Fig. 4.13(a) および(b)に示す。皮膜膜幅や皮膜厚さと同様に、パワー密度の増加および掃引速度の減少 に伴い断面積は増加した。Blue 皮膜の方が、より低いパワー密度においてより多くの皮膜 が形成された。IR よりも Blue の方がレーザパワーの吸収率が高いことにより、純銅粉末 の溶融量が増加したためと考えられる。

次に、パワー密度 69 kW/cm² にて、Blue および IR それぞれのヘッドにて形成された純 銅皮膜について、単位長さあたりの粉末供給量 m_f に対する皮膜量を比較したものを Fig. 4.14 に示す。なお、 m_f は次式により計算される。

$$m_f = \frac{\dot{m}}{v_f} \tag{4.1}$$

ここで、*m* は単位時間あたりの粉末供給量である。Table 4.2 に示したように、*m* は 15 mg/s 一定とし、*vr*を変化させた。Fig. 4.14 に示すように、Blue 皮膜では、*mr*の増加(掃 引速度の減少)に伴い皮膜量が増加した。一方、IR 皮膜は、*mr*が増加しても皮膜量がほ とんど変化しなかった。また、Fig. 4.14 において、鎖線は各 *mr*における Blue 皮膜と IR 皮膜との皮膜量の比(差)をあらわしている。*mr*の増加に伴い、皮膜量の差は 3 倍から 7 倍に増加した。Blue と IR の純銅に対する吸収率は、Table 4.1 に示したように、11 倍ほ どの差があるが、Fig. 4.14 に示したように、吸収率ほど皮膜量に差が生じなかった。これ は、レーザクラッディングは、第1章および第2章で述べたように、粉末が溶融池(溶融 層)で捕捉、溶融することで皮膜が形成されるプロセスであることに起因する。Table 4.1 に示したように、基板である SUS304 は、吸収率の波長依存性が純銅よりも小さく、1.4 倍程度である。mrが小さい領域で皮膜量の差が小さかったのは、皮膜の形成が、レーザ照 射により粉末を溶融させるプロセスではなく、基板上に生成した溶融池(溶融層)で粉末 を溶融させるプロセスが支配的であったためと考えられる。一方で、mrが大きい領域で皮 膜量の差が大きくなるのは、形成した純銅皮膜に対する吸収率の影響が支配的であったこ とを意味している。形成された純銅皮膜に対し吸収率が不十分な IR ヘッドの場合、溶融 池の形成が維持できなくなり、供給される粉末を捕捉、溶融することができなくなる。こ の差は mrの増加に伴い大きくなり、粉末に対する吸収率を高めることで、皮膜形成の効 率が向上することを示している。

4.5.2.3 純銅皮膜の希釈領域測定

Blue および IR 皮膜内の母材成分との混ざりあいである希釈について、接合界面付近の EDX 線分析結果から評価する。形成された純銅皮膜のうち最も皮膜量が最も多かった皮膜 (Blue 皮膜:パワー密度 69 kW/cm²、掃引速度 4 mm/s、IR 皮膜:パワー密度 108 kW/cm²、 掃引速度 4 mm/s)の、基板との接合界面付近に対して分析した。Blue 皮膜の EDX 分析 結果を Fig. 4.15 に、IR 皮膜の EDX 分析結果を Fig 4.16 にそれぞれ示す。Fig. 4.15(a)お よび Fig. 4.16(a)は、それぞれ Blue 皮膜および IR 皮膜の EDX 分析を実施した領域付近の 皮膜断面 SEM 像であり、EDX 分析結果は Fig. 4.15(b)および Fig. 4.16(b)に対応する。Blue 皮膜では、母材成分である Fe と Cu とが混ざり合う希釈領域がおよそ 3.5µm であった。 一方、IR 皮膜では 1.6µm であり、Blue ヘッドよりも大きいパワーによる皮膜形成である にもかかわらず、希釈領域が小さい結果となった。Blue 皮膜のパワー密度 69 kW/cm²に 対し、IR 皮膜のパワー密度は 108 kW/cm² と 1.7 倍ほど IR の方がパワー密度は高いが、 Table 4.1 に示したように、Blue と IR の吸収率の差は 10 倍以上である。その結果、基板 へ伝わる熱量が IR の方が少なくなるため、基板の溶け込み量が減少し、希釈領域が小さ くなったと考えられる。



Fig. 4.11 Thickness of copper film produced with (a) Blue head, and (b) IR head.



Fig. 4.12 Width of copper film produced with (a) Blue head, and (b) IR head.



Fig. 4.13 Area of copper film produced with (a) Blue head, and (b) IR head.



Fig. 4.14 Comparison of film area in relation to powder feed rate per unit length m_{f} .



Fig. 4.15 EDX line analysis of copper film produced with Blue head.



Fig. 4.16 EDX line analysis of copper film produced with IR head.

4.5.3 純銅皮膜形成プロセスの高速度観察結果

Blue ヘッドおよび IR ヘッドを用いた純銅皮膜形成プロセスの高速度観察結果を Fig. 4.17~Fig. 4.20 に示す。それぞれの写真は、一連の高速度撮影結果の中からある任意の瞬間を 0 ms とし、そこから 30 ms 後までを 10 ms おきに抜き出したものを示している。

Fig. 4.17 および Fig. 4.18 に、それぞれ Blue ヘッドおよび IR ヘッドにより SUS304 基 板に対して純銅粉末を供給せずにレーザ照射のみ(ビードオンプレート)を行った結果を 示す。どちらのヘッドにおいても安定して溶融池が形成され、途切れることなくビードが 形成されていた。次に、レーザ照射と同時に純銅粉末を供給し皮膜を形成した際の撮像結 果を Fig. 4.19(Blue 皮膜)および Fig. 4.20(IR 皮膜)に示す。Blue ヘッドによる皮膜 形成では、形成された皮膜上に連続的に溶融池が生成され、そこに純銅粉末が供給され、 連続した皮膜が形成されている。一方、IR ヘッドによる皮膜形成では、0~10 ms で純銅 皮膜が徐々に成長していくが、20 ms において皮膜形成が停止する。レーザが移動し SUS304 基板にレーザが照射されはじめる 30 ms で再度溶融池が形成され、純銅皮膜の成 長が再開する。ひとたび純銅皮膜が形成されると、IR ヘッドでは低い吸収率のため、溶融 池が維持できなくなるため皮膜の形成が停止する。レーザが掃引されて SUS304 基板上に レーザが照射される位置まで移動すると、SUS304 基板にレーザが吸収され溶融池の生成 が再開する。その溶融池に粉末が供給され捕捉、溶融することにより皮膜が形成されるが、 前述のように溶融池が維持できなくなり、ふたたび皮膜の形成が停止する。IR ヘッドでは 以上を繰り返すため、断続的な皮膜が形成される。このことから、純銅に対する吸収率を 向上させることが安定した皮膜形成に重要であることが示唆された。

83



Fig. 4.17 High speed imaging of bead-on plate produced with Blue head: (a) 0 ms, (b) 10 ms, (c) 20 ms, and (d) 30ms.



Fig. 4.18 High speed imaging of bead-on plate produced with IR head: (a) 0 ms, (b) 10 ms, (c) 20 ms, and (d) 30ms.



Fig. 4.19 High speed imaging of copper film formation with Blue head: (a) 0 ms, (b) 10 ms, (c) 20 ms, and (d) 30ms.



Fig. 4.20 High speed imaging of copper film formation with IR head: (a) 0 ms, (b) 10 ms, (c) 20 ms, and (d) 30ms.

4.6 まとめ

本章では、レーザクラッディングによる純銅皮膜の形成において、吸収率の違いが形成 される純銅皮膜に与える影響について調査した。第3章で製作した青色半導体レーザを用 いたクラッディングヘッドに対し、赤外(IR)半導体レーザを用いたクラッディングヘッ ドを製作し、両ヘッドにより純銅皮膜を SUS304 基板上に形成した。製作した IR ヘッド は、ビーム重畳点においてガウシアン状のプロファイルを有し、スポット径が、390 µm であった(1/e²幅、XY 方向平均値)。IR ヘッドの負荷電流に対する出力はほぼ線形に推移 し、最大出力は140W程度であった。次に、製作した両ヘッドにより、SUS304上に銅皮 膜を形成した。Blue ヘッドを用いた純銅皮膜形成において、IR ヘッドよりも低いパワー 密度にて安定して純銅皮膜が形成できることを示した。同じパワー密度における皮膜量の 比較により、Blue ヘッドでは IR ヘッドのおよそ 3~7 倍の皮膜形成量が得られた。形成 された純銅皮膜の EDX 分析より、Blue ヘッドによる銅皮膜の方が、より低いレーザパワ ーで、基板を多く溶融させていることが明らかとなった。Blue ヘッドおよび IR ヘッドに よる純銅皮膜形成の高速度観察結果より、純銅粉末を供給せずにレーザ掃引のみを行った 場合は、SUS304 基板上に安定して連続な溶融池の生成が確認された。純銅粉末を供給し た場合、Blue ヘッドでは安定かつ連続で溶融池が生成されていた。しかしながら、IR ヘ ッドでは溶融池の生成が断続的になり、その結果、不連続な皮膜が形成されることが明ら かとなった。

以上により、レーザクラッディングによる純銅皮膜の形成において、従来の赤外波長帯 レーザと比べ、純銅に対して吸収率が高い青色半導体レーザを用いることの有効性が示さ れた。

参考文献(第4章)

- S. Chen, J. Huang, J. Xia, X. Zhao, S. Lin: Influence of processing parameters on the characteristics of stainless steel/copper laser welding, Journal of Materials Processing Technology, 222 (2015) 43-51.
- C. Yao, B. Xu, X. Zhang, J. Huang, J. Fu, Y. Wu: Interface microstructure and mechanical properties of laser welding copper-steel dissimilar joint Optics and Lasers in Engineering, 47 (2009) 807-814.
- A.S.C.M. D'Oliveira, P.S.C.P. da Silva, R.M.C. Vilar: Microstructural features of consecutive layers of Stellite 6 deposited by laser cladding, Surface and Coatings Technology, 153 (2002) 203-209.
- J. Cao, F. Liu, X. Lin, C. Huang, J. Chen, W. Huang: Effect of overlap rate on recrystallization behaviors of Laser Solid Formed Inconel 718 superalloy, Optics & Laser Technology, 45 (2013) 228-235.
- J.M. Yellup: Laser cladding using the powder blowing technique, Surface and Coatings Technology, 71 (1995) 121-128.
- 6) J. Tuominen, J. Näkki, H. Pajukoski, T. Peltola, P. Vuoristo, M. Kuznetsov, E. Pozdeeva, E. Zemlyakov, G. Turichin: Laser cladding with 15 kW fiber laser, Proceedings of the 13th NOLAMP Conference (2011) 10.13140/RG.2.1.3552.2406.
- V. Ocelík, M. Eekma, I. Hemmati, J.Th.M. De Hosson: Elimination of Start/Stop defects in laser cladding, Surface & Coatings Technology, 206 (2012) 2403-2409.
- W. Ya, A.R.Konuk, R. Aarts, B. Pathiraj, B.H. in't Veld: Spectroscopic monitoring of metallic bonding in laser metal deposition, Journal of Materials Processing Technology, 220 (2015) 276-284.
- 9) C. Zhong, T. Biermann, A. Gasser, R. Poprawe: Experimental study of effects of main process parameters on porosity, track geometry, deposition rate, and powder efficiency for high deposition rate laser metal deposition, Journal of Laser Applications, 27, 4 (2015) 042003-1-042003-8.
- 10) C. Zhong, A. Gasser, J. Kittel, T. Schopphove, N. Pirch, J. Fu, R. Poprawe: Study of process window development for high deposition-rate laser material deposition by using mixed processing parameters, Journal of Laser Applications, 27, 3 (2015)

032008-1-032008-7.

- 11) R. Singh, D. Kumar, S.K. Mishra, S.K. Tiwari: Laser cladding of Stellite 6 on stainless steel to enhance solid particle erosion and cavitation resistance, Surface & Coatings Technology, 251 (2014) 87-97.
- 12) A. Popovich, V. Sufiiarov, I. Polozov, E. Borisov, A. Masaylo, A. Orlov: Microstructure and mechanical properties of additive manufactured copper alloy, Materials Letters, 179 (2016) 38-41.
- 13) E.W. Spisz, A.J. Weigand, R.L. Bowman, J.R. Jack: Solar absorptances and spectral reflectances of 12 metals for temperatures ranging from 300 to 500 K, NASA TN D-5353 (1969)

第5章 結論

本研究では、近年の産業部品における表面改質技術の必要性から、高品質な皮膜形成が 可能なレーザクラッディングに着目した。従来の粉末供給型レーザクラッディングでは、 大出力レーザを用いて大きな溶融池を生成し粉末を溶融させていた。より低入熱かつ微細 なクラッディングによる皮膜形成を企図し、より小さな溶融池すなわち溶融層でも皮膜の 形成が可能なクラッディング技術『マルチレーザ照射法』を提案し、優位性を示した。本 照射法を実現する光学系およびレーザクラッディングヘッドを開発し、微細な皮膜が形成 できることを示した。マルチレーザ照射法を用いて1本あたり20Wの青色半導体レーザ を6本重畳し、100Wクラスのレーザクラッディングヘッドを開発し、赤外(IR)波長帯 のレーザに対し高い反射率を呈する純銅の皮膜形成を行った。さらに、IRレーザにより形 成した純銅皮膜と比較することで、吸収率が皮膜形成プロセスに与える影響を調査した。 青色半導体レーザを用い、純銅の吸収率を向上させることにより、純銅皮膜形成における 有効性を示した。

本研究により得られた各章ごとの結果を、以下に総括する。

第1章では、表面改質技術の必要性と、それに対するレーザクラッディング技術の有効 性を述べ、微細な皮膜形成における課題を示した。また、純銅の3Dプリンティングにお ける精密クラッディングの重要性を述べ、青色半導体レーザを用いる有効性を述べた。そ して、本研究の目的および構成を示した。

第2章では、飛行中の粉末を均等に加熱ができるマルチレーザビーム照射法を考案し、 本手法を実現する光学系を開発した。本手法を用いたクラッディング装置を製作し、 SUS304上にStellite 6の皮膜形成を実施し、膜幅 700 μm、膜厚 400 μmの成膜を得た。 EDX線分析により、皮膜と母材の希釈領域は 5 μm であった。粉末飛行速度測定から、粉 末の飛行速度は 4~12 m/s の分布を持ち平均 8.4 m/s で飛行していることがわかった。そ の飛行速度においては、飛行中に粉末は溶融しないことが推定された。本章の実験条件と 粉末の飛行速度から、レーザパワーは粉末によりほとんど減衰を受けず、母材へ到達する ことが計算により示された。粉末を供給せず、SUS304 基板表層に対しレーザ掃引のみを 行った場合において、母材表層に 30 μm 程度の溶融、熱影響の生成が確認された。その溶 融層に粉末が捕捉され、レーザ照射または溶融層からの熱伝導により粉末が溶融すること で皮膜が形成されるプロセスであることが示唆された。

第3章では、本章では、青色半導体レーザ(Blue DDL)を用いて SUS304 上に純銅粉 末を使ったクラッディングを行った。一本あたり出力 20 W の Blue DDL を、マルチビー ム照射法により 6 本重畳し 100 W クラスのレーザクラッディングヘッド(Blue ヘッド) を開発した。Blue ヘッドは重畳点において、ガウシアン状のプロファイルを持ち、集光ス ポット径は 425 μm(1/e²幅、XY 方向平均値)であった。モードストリッパが組み込まれ たレーザについては負荷電流が大きくなるにつれてファイバのクラッドに漏れる光が多く なることで、損失が大きくなった。6 本の合計出力は、最大で 90 W 程度であった。粉末 供給量 15 mg/s(一定)のもと、パワー密度を 41、56、69 kW/cm² と変化させると同時に 掃引速度を 2~10 mm/s と変え SUS304 上に純銅の成膜を行った。56 kW/cm²以上の領域 で連続かつ凹凸のない皮膜が形成された。また、掃引速度の増加とともに基板と皮膜の接 触角である濡れ角が小さくなっていくことが示された。

第4章では、レーザクラッディングによる純銅皮膜の形成において、吸収率の違いが形 成される純銅皮膜に与える影響について調査した。第3章で製作した青色半導体レーザを 用いたクラッディングヘッド(Blue ヘッド)に対し、赤外(IR)半導体レーザを用いた クラッディングヘッド(IR ヘッド)を製作し、両ヘッドにより純銅皮膜を SUS304 基板 上に形成した。製作した IR ヘッドは、ビーム重畳点においてガウシアン状のプロファイ ルを有し、スポット径が、390 µm であった(1/e²幅、XY 方向平均値)。IR ヘッドの負荷 電流に対する出力はほぼ線形に推移し、最大出力は 140 W 程度であった。次に、製作した 両ヘッドにより、SUS304 上に銅皮膜を形成した。Blue ヘッドを用いた純銅皮膜形成にお いて、IR ヘッドよりも低いパワー密度にて安定して純銅皮膜が形成できることを示した。 同じパワー密度における皮膜量の比較により、Blue ヘッドでは IR ヘッドのおよそ 3~7 倍の皮膜形成量が得られた。形成された純銅皮膜の EDX 分析より、Blue ヘッドによる銅 皮膜の方が、より低いレーザパワーで、基板を多く溶融させていることが明らかとなった。 Blue ヘッドおよび IR ヘッドによる純銅皮膜形成の高速度観察結果より、純銅粉末を供給 せずにレーザ掃引のみを行った場合は、SUS304 基板上に安定して連続な溶融池の生成が 確認された。純銅粉末を供給した場合、Blue ヘッドでは安定かつ連続で溶融池が生成され ていた。しかしながら、IR ヘッドでは溶融池の生成が断続的になり、その結果、不連続な 皮膜が形成されることが明らかとなった。以上により、レーザクラッディングによる純銅 皮膜の形成において、従来の赤外波長帯レーザと比べ、純銅に対して吸収率が高い青色半 導体レーザを用いることの有効性が示された。

第5章は本章であり、本研究で得られた結果を要約して示した。

本研究の遂行及び本論文の執筆は、大阪大学接合科学研究所 西川 宏 教授の懇切な御 指導と御鞭撻を賜って遂行し得たものであり、謹んで感謝の意を表します。

本研究を進めるにあたり、公私にわたり御助言及び御協力を賜りました、大阪大学接合 科学研究所 塚本 雅裕 教授、阿部 信行 特任教授、大阪大学工学研究科マテリアル生産 科学専攻 廣瀬 明夫 教授、浅井 知 教授、大阪大学接合科学研究所ならびに同大学大 学院工学研究科マテリアル生産科学専攻の諸先生方に厚くお礼申し上げます。

実験の遂行にあたり、直接細やかな御指導、御助言を戴いた大阪大学接合科学研究所レ ーザプロセス学分野 川人 洋介 准教授、佐藤 雄二 特任講師、升野 振一郎 特任研究員、 東野 律子 特任研究員、大阪富士「先進機能性加工」共同研究部門 安積 一幸 特任助教、 林 良彦 特任助教に深く感謝します。また、同大学レーザプロセス学分野 秘書 小林 初 芽 氏 、古本 麻実子 氏、同大学加工プロセス学分野 元秘書 宮ノ前 直子 氏(現レ ーザプラットフォーム協議会事務局秘書)、秘書 高橋 里美 氏にも感謝申し上げます。

研究生活を共に送り大変お世話になりました、大阪大学大学院工学研究科博士後期課程 卒業 谷川 大地 氏(現日立造船㈱)、大阪大学大学院工学研究科博士前期課程卒業 中畔 哲也 氏(現パナソニック㈱)、山縣 秀人 氏(現ダイキン工業㈱)、大賀 隆寛 氏(現ダ イキン工業㈱)、大阪大学大学院工学研究科博士後期課程 神田 和輝 氏、大阪大学大学院 工学研究科博士前期課程 竹中 啓輔 氏、原 隆裕 氏、柴田 知希 氏、内川 智仁 氏、清 家 翼 氏、大阪大学工学部応用理工学科 篠原 直希 氏、近畿大学大学院総合理工学研究 科 博士前期課程卒業 仙石 正則 氏(現古河電気工業㈱)、近畿大学大学院総合理工学研 究科 西 貴哉 氏、近畿大学理工学部電気電子工学科 平田 侑希 氏をはじめ多くの方々 に深く感謝致します。

共同研究先としてご協力頂き大変お世話になりました、石川県工業試験場 舟田 義則 氏、㈱村谷機械製作所 能和 功氏、左今 佑氏、牧野嶋 和貴氏、大阪富士工業㈱ 森本 健斗氏、㈱島津製作所 東條 公資氏、日亜化学工業㈱ 飛鳥 慶太氏、鹿児 島県工業技術センター 瀬知 啓久 氏へ感謝申し上げます。

ヤマザキマザック(株) 代表取締役社長 山崎 智久、技術本部 本部長 岡田 聡、 ソリューション事業部 事業部長 堀部 和也、HMT 開発部1グループ グループリーダ ー 大内 誠悟、河 拓弥 氏には、業務多忙にも拘わらず快く学業に専念させていただき ましたこと、深く感謝致します。また、博士後期課程に入学するきっかけを作ってくださ いました、山崎 拓 氏に深く感謝申し上げます。

最後に、精神的に支えて頂きました妻 眞実江、息子 成音、娘 心音に深く感謝致し ます。

業績目録

<u>1.投稿論文(査読あり)</u>

[1-1] <u>K. Asano</u>, M. Tsukamoto, N. Abe, Y. Sato, R. Higashino, Y. Funada, Y. Sakon, M.Sengoku, M. Yoshida "Copper film formation on metal surfaces with 100W blue direct diode laser system", Journal of Laser Applications, Vol. 30, 3 (2018) 032602-1-032602-5 (I.F. 1.492 (2016))

[1-2] <u>K. Asano</u>, M. Tsukamoto, Y. Sechi, Y. Sato, S. Masuno, R. Higashino, T. Hara, M. Sengoku, M. Yoshida "Laser metal deposition of pure copper on stainless steel with blue and IR diode lasers", Optics & Laser Technology, Vol. 107 (2018) 291-296. (I.F. 2.109 (2016))

[1-3] <u>浅野孝平</u>、塚本雅裕、舟田義則、左今佑、森本健斗、佐藤雄二、升野振一郎、原隆 裕、西川宏、"金属の精密クラッディングのためのマルチレーザービーム照射法の開発"、 レーザー研究、Vol. 46、No. 10 (2018) (掲載予定)

<u>2. 受賞</u>

[2-1] <u>K. Asano</u>, Poster Presentation Award 1st place, October 2016, The International Congress on Applications of Lasers & Electro- Optics (ICALEO) 2016

3. 国際会議発表

[3-1] <u>K. Asano</u>, D. Tanigawa, N. Abe, M. Tsukamoto, Y. Sato, Y. Funada, S. Muratani "Properties of cobalt base alloy coating by laser cladding with center nozzle powder feeding" Smart Laser Processing Conference (SLPC) (2016)

[3-2] <u>K. Asano</u>, M. Tsukamoto, Y. Funada, D. Tanigawa, T. Nakaaze, M. Sengoku, N. Abe, T. Yamazaki, "Copper layer formation produced with 100W blue direct diode laser system", The International Congress on Applications of Lasers & Electro- Optics (ICALEO) (2016)

[3-3] T. Nakaaze, D. Tanigawa, <u>K. Asano</u>, M. Tsukamoto, Y. Sato, R. Higashino, N. Abe, Y. Funada, M. Sengoku, "Development of 100w blue direct diode laser system for cladding of copper", The International Congress on Applications of Lasers & Electro-

Optics (ICALEO) (2016)

[3-4] M. Sengoku, M. Tsukamoto, <u>K. Asano</u>, Y. Sato, R. Higashino, Y. Funada, M. Yoshida, N. Abe, "Blue direct diode laser induced pure copper layer formation on stainless steel plate for reduction of heat affected zone", Lasers in Manufacturing (LIM) (2017)

[3-5] R. Higashino, M.Tsukamoto, Y. Sato, N.Abe, <u>K.Asano</u>, Y. Funada, "Development of 100W class blue direct diode laser coating system for laser metal deposition", Photonics West (2017)

[3-6] <u>K. Asano</u>, M. Tsukamoto, N. Abe, Y. Sato, R. Higashino, Y. Funada, Y. Sakon, M. Sengoku, M. Yoshida "Copper film formation on metal surfaces with 100W", The International Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics (ICALEO) (2017)

[3-7] R. Higashino, M. Tsukamoto, Y. Sato, N Abe, <u>K. Asano</u>, Y. Funada, "Effect of Laser Wavelength from Blur to IR on Pure Copper Film Formation by Laser Cladding", The International Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics (ICALEO) (2017)

[3-8] M. Sengoku, M. Tsukamoto, Y. Sato, N. Abe, <u>K. Asano</u>, R. Higashino, Y. Funada, M. Yoshida, "Experimental Investigation on Temperature Distribution of Molten Pool for Copper with Blue Direct Diode Laser Cladding", The International Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics (ICALEO) (2017)

[3-9] S. Masuno, M. Tsukamoto, K. Tojo, <u>K. Asano</u>, K. Asuka, Y. Funada, Y. Sakon, "Metal Powder Bed Fusion Additive Manufacturing with 100W Blue Diode Laser", The International Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics (ICALEO) (2017)

[3-10] M. Tsukamoto, Y. Sato, R. Higashino, <u>K. Asano</u>, Y. Funada, K. Asuka, Y. Sakon, N. Abe, K. Tojo, "Development of laser metal deposition technology with IR and blue diode lasers", Photonics West (2018)

[3-11] S. Masuno, M. Tsukamoto, K. Tojo, <u>K. Asano</u>, K. Asuka, Y. Funada, Y. Sakon, "Selective laser melting for copper modeling with high power blue diode laser", Photonics West (2018)

[3-12] <u>K. Asano</u>, M. Tsukamoto, Y. Sato, R. Higashino, Y. Sechi, T. Hara, M. Sengoku,
M. Yoshida, "Laser Cladding of Pure Copper with Blue and IR Laser" Smart Laser
Processing Conference (SLPC) (2018)

4. 国内学会発表

[4-1] 仙石正則, 吉田実, 中畔哲也, <u>浅野孝平</u>, 谷川大地, 佐藤雄二, 舟田義則, 阿部信 行,

塚本雅裕, "青色半導体レーザを用いたレーザクラッディングシステムの開発", 溶接学会 平成 28 年度秋季全国大会(2016)

[4-2] 仙石正則,吉田実,<u>浅野孝平</u>,東野律子,佐藤雄二,舟田義則,阿部信行,塚本雅 裕,"青色半導体レーザを用いたレーザクラッディング装置の開発と純銅被膜の形成",第 86 回レーザ加工学会講演会(2016)

[4-3] 仙石正則,塚本雅裕,<u>浅野孝平</u>,佐藤雄二,東野律子,舟田義則,吉田実,阿部信 行,"青色半導体レーザを用いた SUS 基板上への純銅被膜形成と熱影響層の評価",第87 回レーザ加工学会講演会(2017)

[4-4] 升野振一郎, 塚本雅裕, 東條公資, <u>浅野孝平</u>, 飛鳥慶太, 舟田義則, 左今佑, "高輝 度青色半導体レーザ搭載溶接機および積層造形装置の開発", 第 88 回レーザ加工学会講演 会(2017)

[4-5] 原隆裕,塚本雅裕,佐藤雄二,阿部信行,<u>浅野孝平</u>,仙石正則,吉田実,舟田義則, "青色半導体レーザーを用いた直噴型レーザーコーティング技術の開発と純銅の造形",レ ーザー学会学術講演会議第 38 回年次大会(2018)

[4-6] 仙石正則,塚本雅裕,<u>浅野孝平</u>,佐藤雄二,東野律子,舟田義則,吉田実,阿部信 行,"2波長重畳型レーザーコーティング装置によるアルミニウム基板合金への純銅皮膜形 成",レーザー学会学術講演会第 38 回年次大会(2018)